|  |  |
| --- | --- |
|  | CH32V303\_305\_307 数据手册  V2.7 |

概述

CH32V 系列是基于青稞 32 位 RISC-V 设计的工业级通用微控制器。全系产品加入硬件堆栈区、快 速中断入口等设计，相比标准大大提高了中断响应速度。 CH32V303\_305\_307 系列搭载 V4F 内核，支持 单精度浮点指令集，具有更高的运算性能。在产品功能上支持 144MHz 主频零等待运行，并根据不同应 用方向提供了具有特色的资源结构，例如8 组USART/UART 串口， 4 组电机定时器，内置 PHY 收发器的 USB2.0 高速接口 (480Mbps) ，千兆以太网 MAC 等。

产品特性

l 内核 Core：

- 青稞 32 位 RISC-V 内核， 多种指令集组合

- 快速可编程中断控制器+硬件中断堆栈

- 分支预测、冲突处理机制

- 单周期乘法、硬件除法、硬件浮点

- 系统主频 144MHz

l 存储器：

- 可配最大 128KB 易失数据存储区 SRAM

- 可配 480KB 程序存储区 CodeFlash (零等待应用区+非零等待数据区)

- 28KB 系统引导程序存储区 BootLoader

- 128B 系统非易失配置信息存储区

- 128B 用户自定义信息存储区

l 电源管理和低功耗：

- 系统供电 VDD 额定： 3.3V

- GPIO 单元独立供电 VIO 额定： 3.3V

- 低功耗模式：睡眠、停止、待机

- VBAT 电源独立为RTC 和后备寄存器供电

l 系统时钟、复位：

- 内嵌出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器

- 内嵌 40KHz 的 RC 振荡器

- 内嵌 PLL，可选 CPU 时钟达 144MHz

- 外部支持3~25MHz 高速振荡器

- 外部支持 32.768KHz 低速振荡器

- 上/下电复位、 可编程电压监测器

l 实时时钟 RTC：32 位独立定时器

l 2 组 18 路通用 DMA 控制器：

- 18 个通道，支持环形缓冲区管理

- 支持 TIMx/ADC/DAC/USART/I2C/SPI/I2S/SDIO

l 4 组运放、比较器：连接 ADC 和 TIMx

l 2 组 12 位数模转换 DAC

l 2 组 12 位模数转换 ADC：

- 模拟输入范围：VSSA~VDDA

- 16 路外部信号+2 路内部信号通道

- 片上温度传感器

- 双 ADC 转换模式

l 16 路 TouchKey 通道检测

l 多组定时器：

- 4 个 16 位高级定时器， 增加死区控制和紧急 刹车，提供用于电机控制的PWM 互补输出

- 4 个 16 位通用定时器，提供输入捕获/输出比 较/PWM/脉冲计数及增量编码器输入

- 2 个基本定时器

- 2 个看门狗定时器 (独立和窗口型)

- 系统时基定时器：64 位计数器

l 多种通讯接口：

- 8 个 USART 接口 (包含 5 个 UART)

- 2 个 I2C 接口 (支持 SMBus/PMBus)

- 3 个 SPI 接口 (SPI2,SPI3 用于 I2S2,I2S3)

- USB2.0 全速主机/设备接口

- USB2.0 全速 OTG 接口

- USB2.0 高速主机/设备接口 (内置 PHY)

- 2 组 CAN 接口 (2.0B 主动)

- SDIO 主机接口 (MMC、SD/SDIO 卡及 CE-ATA)

- FSMC 存储器接口

- 数字图像接口 DVP

- 千兆以太网控制器 MAC，10M PHY 收发器

l 快速 GPIO 端口：

- 80 个 I/O 口， 映像 16 个外部中断

l 安全特性： CRC 计算单元， 96 位芯片唯一 ID

l 调试模式：串行 2 线调试接口

l 封装形式： LQFP、QFN 和 TSSOP

第 1 章 系列产品说明

CH32V 系列产品是基于 32 位 RISC-V 指令集及架构设计的工业级通用增强型 MCU。其产品按照功能 资源划分为通用、 连接、无线等类别。它们之间以封装类别、外设资源及数量、引脚数目、器件特性 高低上的差异相互延伸，但在软件和功能、硬件引脚配置上保持相互兼容，为用户在产品开发中进行 产品迭代及快速应用提供了自由和方便。

有关此系列产品的器件特性请参考数据手册。

有关产品各外设功能描述、使用方法及寄存器配置等详细信息请参考《CH32FV2x\_V3xRM》。

数据手册和参考手册均可在沁恒官网下载：[www.wch.cn](http://www.wch.cn)

有关 RISC-V 指令集及架构的相关信息，可在“<http://riscv.org>”网站下载。

本手册为 CH32V303\_305\_307 系列产品数据手册。 V203 系列请参考《CH32V203DS0》、V208 系列请 参考《CH32V208DS0》。

表 1-1 系列产品概览

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小容量通用型(V203) | | 大容量通用型(V303) | | 连接型(V305) | 互联型(V307) | 无线型(V208) |
| 青稞 V4B | | 青稞 V4F | | | | 青稞 V4C |
| 32K 闪存 | 64K 闪存 | 128K 闪存 | 256K 闪存 | 128K 闪存 | 256K 闪存 | 128K 闪存 |
| 10K SRAM | 20K SRAM | 32K SRAM | 64K SRAM | 32K SRAM | 64K SRAM | 64K SRAM |
| 2\*ADC(TKey)  ADTM  3\*GPTM  2\*USART  SPI  I2C  USBD  USBFS  CAN  RTC  2\*WDG  2\*OPA | 2\*ADC(TKey)  ADTM  3\*GPTM  4\*USART  2\*SPI  2\*I2C  USBD  USBFS  CAN  RTC  2\*WDG  2\*OPA | 2\*ADC(TKey)  2\*DAC  ADTM  3\*GPTM  3\*USART  2\*SPI  2\*I2C  USBFS  CAN  RTC  2\*WDG  4\*OPA | 2\*ADC(TKey) 2\*DAC 4\*ADTM 4\*GPTM 2\*BCTM 8\*USART/UART  3\*SPI (2\*I2S)  2\*I2C  USBFS  CAN  RTC  2\*WDG  4\*OPA  RNG  SDIO  FSMC | 2\*ADC(TKey) 2\*DAC 4\*ADTM 4\*GPTM 2\*BCTM 5\*USART/UART  3\*SPI (2\*I2S) 2\*I2C OTG\_FS USBHS(+PHY)  2\*CAN  RTC  2\*WDG  4\*OPA  RNG  SDIO | 2\*ADC(TKey) 2\*DAC 4\*ADTM 4\*GPTM 2\*BCTM 8\*USART/UART  3\*SPI (2\*I2S) 2\*I2C OTG\_FS USBHS(+PHY)  2\*CAN  RTC  2\*WDG  4\*OPA  RNG  SDIO  FSMC  DVP  ETH-1000MAC  10M-PHY | ADC(TKey)  ADTM  3\*GPTM  GPTM(32)  4\*USART/UART  2\*SPI  2\*I2C  USBD  USBFS  CAN  RTC  2\*WDG  2\*OPA  ETH-10M(+PHY) BLE5.3 |

*注：* *同一类产品的某些外设数量或功能可能受封装限制，选择时请确认产品封装。*

缩写

ADTM：高级定时器

GPTM：通用定时器 GPTM(32)：32 位通用定时器 BCTM：基本定时器

TKey：触摸按键

OPA：运放、比较器

RNG：随机数发生器

USBD：全速设备控制器

USBFS：全速主机/设备控制器

USBHS：高速主机/设备控制器

表 1-2 内核对比概览

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特点  内核 | 指令集 | 硬件  堆栈  级数 | 中断  嵌套  级数 | 快速  中断  通道数 | 整数  除法  周期 | 向量表  模式 | 扩展  指令 | 内存  保护 |
| V4B | IMAC | 2 | 2 | 4 | 9 | 地址或指令 | 支持 | 无 |
| V4C | IMAC | 2 | 2 | 4 | 5 | 地址或指令 | 支持 | 标准 |
| V4F | IMAFC | 3 | 8 | 4 | 5 | 地址或指令 | 支持 | 标准 |

*注：* *有关内核的相关信息，可参考* *QingKeV4* *微处理器手册《QingKeV4\_Processor\_Manual》。*

第 2 章 规格信息

CH32V303\_305\_307 系列基于 RISC-V 指令架构设计的 32 位 RISC 内核 MCU，工作频率 144MHz，内置 高速存储器，系统结构中多条总线同步工作，提供了丰富的外设功能和增强型 I/O 端口。 本系列产品内 置 2 个 12 位 ADC 模块、2 个 12 位 DAC 模块、多组定时器、 多通道触摸按键电容检测(TKey) 等功能， 还包含了标准和专用通讯接口：I2C、 I2S、SPI、USART、SDIO、CAN 控制器、 USB2.0 全速主机/设备控 制器、 USB2.0 高速主机/设备控制器(内置 PHY 收发器)、数字图像接口、 千兆以太网控制器等。

产品工作额定电压为 3.3V，工作温度范围为-40℃~85℃工业级。支持多种省电工作模式来满足产 品低功耗应用要求。系列产品中各型号在资源分配、外设数量、外设功能等方面有所差异，按需选择。

2.1 型号对比

表 2-1 CH32V 大容量通用型/连接/互联产品资源分配

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号  资源差异 | | | CH32V303 | | | | CH32V305 | | CH32V307 | | |
| CB | RB | RC | VC | FB | RB | RC | WC | VC |
| 芯片引脚数 | | | 48 | 64 | 64 | 100 | 20 | 64 | 64 | 68 | 100 |
| 闪存(字节) (1) | | | 128K | 128K | 256K(2) | 256K(2) | 128K | 128K | 256K(2) | 256K(2) | 256K(2) |
| SRAM (字节) | | | 32K | 32K | 64K(2) | 64K(2) | 32K | 32K | 64K(2) | 64K(2) | 64K(2) |
| GPIO 端口数 | | | 37 | 51 | 51 | 80 | 17 | 51 | 51 | 54 | 80 |
| GPIO 供电 | | | 共用 | 独立供电 VIO | | | 共用 | 独立供电 VIO | | | |
| 定 时 器 | 高级 (16 位) | | 1 | 1 | 4 | 4 | 4(3) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 通用 (16 位) | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4(3) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 基本 (16 位) | | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 看门狗 | | 2 ( WWDG + IWDG ) | | | | | | | | |
| 系统时基 (24 位) | | 支持 | | | | | | | | |
| RTC | | | 支持 | | | | | | | | |
| ADC/TKey (通道数@单元) | | | 10@2 | 16@2 | 16@2 | 16@2 | 1@2 | 16@2 | 16@2 | 16@2 | 16@2 |
| DAC (单元) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 运放、比较器 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 随机数发生器 | | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 通 信 接 口 | USART/UART | | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| SPI | | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I2S | | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I2C | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SDIO | | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB(FS) | USBHD | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB(HS+PHY) | | - | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet | | - | | | | | | 1G MAC+10M PHY | | |
| DVP | | - | | | | | | | | 1 |
| FSMC | | - | | | 1 | - | | | | 1 |
| CPU 主频 | | | Max：144MHz | | | | | | | | |
| 额定电压 | | | 3.3V | | | | | | | | |
| 工作温度 | | | 工业级：-40℃~85℃ | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号  资源差异 | CH32V303 | | | | CH32V305 | | CH32V307 | | |
| CB | RB | RC | VC | FB | RB | RC | WC | VC |
| 封装形式 | LQFP48 | LQFP64M | | LQFP100 | TSSOP20 | LQFP64M | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |

*注：* *1.闪存字节表示的是零等待运行区域* *R0WAIT，非零等待区域于* *V303、V305、V307* *型号是* *480K-* *R0WAIT*

*2.256K* *FLASH+64K* *SRAM* *的产品支持用户选择字配置为(192K* *FLASH+128K* *SRAM)、(224K* *FLASH+96K* *SRAM)、(256K* *FLASH+64K* *SRAM)、(288K* *FLASH+32K* *SRAM)* *几种组合中的一种。*

*3.定时器中的* *PWM、捕捉等涉及引脚信号的功能需要结合实际芯片封装的引脚，* *有些封装芯片没* *有引出则此类功能不能使用。*

2.2 系统架构

微控制器基于 RISC-V 指令集设计， 其架构中将内核、 仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部分通过 多组总线实现交互。设计中集成通用DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率，应用多级时钟管理 机制降低了外设的运行功耗，同时兼有数据保护机制， 时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。 下图是系列产品内部总体架构框图。

图 2-1 系统框图

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U  MUX  **AHB**  Bus  VDD : 2.4V~3.6V VSS  VIO: 2.4V~3.6V VSS  VDDA: VIO  VSSA  SWCLK SWDIO  7 C hannels DMA2 C hannels    TXD[3:0],TXCLK,TXEN  RXD[3:0],RXER,RXCLK,RXDV  COL, MDC,MDIO,CRS PPS\_OUT  TXD[1:0],TXEN  ADD[23:16]  **MII**  DAT[15:0]  CLK  NOE  NWE  RXD[1:0], REFCLK,CRSDV  MDC, MDIO PPS\_OUT  **RMII**  NBL[1:0]  NWAIT  NADV  NE1/NCE2  TXD[3:0],GTXC,TXEN  RXD[3:0], RXC,RXCTL  125IN  RXP, RXN TXP, TXN  **RGMII**  OSC\_ IN OSC\_OUT      DAT[11:0]  PCLK VSYNC,HSYNC  VBUS  ID DP, DM  HS\_DP HS\_DM  FS\_ DP FS\_DM      OSC32\_ IN OSC32\_OUT  TAMPER-RTC  4 c hannels, ETR  4 channels, ETR  4 channels, ETR  4 channels  RX, TX, CTS, RTS, CK  RX, TX, CTS, RTS, CK RX, TX  RX, TX  RX, TX  RX, TX  RX, TX  MOSI/SD, MISO,  DAT[7:0]  CMD CK      OPAx\_CHP OPAx\_CHN  OPAx\_OUT  (x=1,2,3,4)  PA0 ~ PA15 PB0 ~ PB15 PC0 ~ PC15  PD0 ~ PD15 PE0 ~ PE15  MOSI, MISO,SCK, NSS  RX, TX, CTS, RTS, CK  4 c hanne  SCK/CK, MCK, NSS/WS  MOSI/SD, MISO,  SCK/CK, MCK, NSS/WS  SCL, SDA, SMBA  SCL, SDA, SMBA  CAN1\_TX,CAN1\_RX  ls  ls  ls  3 complementary Cha nne ETR, BIKN  4 c hanne  3 Complementary Cha nne ETR, BIKN  4 c hanne  ls  ls  ls  ls  3 complementary Cha nne ETR, BIKN  4 c hanne  ls  3 Complementary Cha nne ETR, BIKN  AIN0 ~ AIN15  (VSSA)VREF (2.4V~VDDA)VREF  CAN2\_TX,CAN2\_RX  DAC\_OUT1  DAC\_OUT2  -  +     |  | | --- | | DMA1 | | 11 |     FSMC  Reset & MUX & DIV    HSI- RC  10M PHY  PLL  HSE  PLL2  PLL3  LSI-RC  RTC\_CLK  IWDG\_CLK  USBHS  @VBAT   |  | | --- | | AHB to APB1 Bridge |   TIM2  TIM3  TIM4  TIM5  USART2  USART3  UART4  GPIOA  UART5  UART6  UART7  UART8  SPI2/I2S2  SPI3/I2S3  I2C1  WWDG  I2C2  TIM8  xCAN1    SRAM 512B  TIM7  TIM10  xCAN2  Tkey  ADC1  DAC1  ADC2  DAC2  Temp Sensor  **Fmax** **=** **144MHz**  System  **=** **144MHz**  **APB2:** **Fmax** **=** **144MHz**  **APB1:** **Fmax**  @VDD  RISC-V (V4F)  FPIC RV32  SDI IMAFC  I-code  Bus  @VIO33  D-cod e  Bus   |  | | --- | | F lash  Memory |   @VDDA   |  | | --- | | SRAM |   SYSCLK AHBCLK APB1CLK APB2CLK  ETH MAC  10/100/1000  RCC  DVP  OTG\_FS  TRNG  LSE  +PHY  USBFS  RTC/ BKP  SDIO  OPA1-4   |  | | --- | | AHB to APB2  Bridge |   EXTIT/WKUP  GPIOB  GPIOC  GPIOD  GPIOE  SPI1  USART1  IWDG  TIM1  TIM6  TIM9   |  | | --- | | FLASH CTRL |   b  b |

2.3 存储器映射表

图 2-2 存储器地址映射

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1FFF FFFF  0x1FFF F880 0x1FFF F800 0x1FFF F700  0x1FFF F000 | |  |  | | --- | --- | | Reserved |  | | **Option** **Bytes** | | **Vendor** **Bytes** | | Reserved | | **System** **FLASH**  **(BOOT\_28KB)** | | Reserved | | **Code** **FLASH** **224/480KB** **max**  Incl ud es 0 wait a nd non-0 waiting areas | | Aliased to Flash or  system memory  depending on  BOOT pins | | 0xFFFF FFFFF  0xE010 0000 0xE000 0000  0xC000 0000  0xA000 1000 0xA000 0000  0x8000 0000 0x7000 0000  0x6400 0000 0x6000 0000 | |  | | --- | | Reserved | | **Core** **Private**  **Peripherals** | | Reserved | | Reserved | | **FSMC** **register** | | Reserved | | **FSMC** **bank2** **NAND(NAND1)** | | Reserved | | **FSMC** **bank1** **NOR/PSRAM** **1** | | Reserved | | **Peripherals** | | Reserved | | **SRAM** **(128KBmax)** | | **FLASH** |   4G线性地址空间 |  | 0x5005 0400 0x5005 0000 0x5004 0000 0x5000 0000 0x4002 A000 0x4002 8000 0x4002 6000 0x4002 4000 0x4002 3C00 0x4002 3800 0x4002 3400 0x4002 3000 0x4002 2400 0x4002 2000 0x4002 1400 0x4002 1000 0x4002 0800 0x4002 0400 0x4002 0000 0x4001 8400 0x4001 8000 0x4001 5400 0x4001 5000 0x4001 4C00 0x4001 3C00 0x4001 3800 0x4001 3400 0x4001 3000 0x4001 2C00 0x4001 2800 0x4001 2400 0x4001 1C00 0x4001 1800 0x4001 1400 0x4001 1000 0x4001 0C00 0x4001 0800 0x4001 0400 0x4001 0000 0x4000 7800 0x4000 7400 0x4000 7000 0x4000 6C00 0x4000 6800 0x4000 6400 0x4000 6000 0x4000 5C00 0x4000 5800 0x4000 5400 0x4000 5000 0x4000 4C00 0x4000 4800 0x4000 4400 0x4000 4000 0x4000 3C00 0x4000 3800 0x4000 3400 0x4000 3000 0x4000 2C00 0x4000 2800 0x4000 2400 0x4000 2000 0x4000 1C00 0x4000 1800 0x4000 1400 0x4000 1000 0x4000 0C00 0x4000 0800 0x4000 0400 0x4000 0000 | **b**  **b**   |  | | --- | | **Reserved** | | **DVP** | | **Reserved** | | **OTG\_FS** **/** **USBFS** | | **Reserved** | | **Ethernet** | | **Reserved** | | **BLE** **5.3** | | **TRNG** | | **EXTEND** | | **USBHS** | | **CRC** | | **Reserved** | | **Flash** **Interface** | | **Reserved** | | **RCC** | | **Reserved** | | **DMA2** | | **DMA1** | | **Reserved** | | **SDIO** | | **Reserved** | | **TIM10** | | **TIM9** | | **Reserved** | | **USART1** | | **TIM8** | | **SPI1** | | **TIM1** | | **ADC2/TouchKey** | | **ADC1/TouchKey** | | **Reserved** | | **Port** **E** | | **Port** **D** | | **Port** **C** | | **Port** **B** | | **Port** **A** | | **EXTI** | | **AFIO** | | **Reserved** | | **DAC** | | **PWR** | | **BKP** | | **xCAN2** | | **xCAN1** | | **share** **512B** **SRAM** | | **USBD** | | **I2C2** | | **I2C1** | | **UART5** | | **UART4** | | **USART3** | | **USART2** | | **Reserved** | | **SPI3/I2S3** | | **SPI2/I2S2** | | **Reserved** | | **IWDG** | | **WWDG** | | **RTC** | | **Reserved** | | **UART8** | | **UART7** | | **UART6** | | **TIM7** | | **TIM6** | | **TIM5** | | **TIM4** | | **TIM3** | | **TIM2** | |
| 0x1FFF 8000 |
| 0x4000 0000 |
| 0x0800 0000 |
| 0x2002 0000 0x2000 0000 |
| 0x0000 0000 |
| 0x0000 0000 |

2.4 时钟树

系统中引入 4 组时钟源：内部高频 RC 振荡器 (HSI)、内部低频 RC 振荡器(LSI)、外接高频振荡器 (HSE)、外接低频振荡器(LSE)。其中， 低频时钟源为RTC 和独立看门狗提供了时钟基准。高频时钟源 直接或者间接通过 PLL 倍频后输出为系统总线时钟(SYSCLK)，系统时钟再由各预分频器提供了 AHB 域、APB1 域、APB2 域外设控制时钟及采样或接口输出时钟，部分模块工作需要由 PLL 时钟直接提供。

图 2-3 CH32V305/307 时钟树框图

|  |  |
| --- | --- |
| OSC32\_ IN OSC32\_OUT | t  t  t  t  t  t  to independent watc hdog  IWDGCLK  40kHz  LSI RC  o RTC  32.768kHz  LSE OSC  RTCCLK  60MHz  ETH- PHY  to I2S2 int erface  /128  PLL3MUL  PLL3CLK  to I2S3 int erface  \*2.5,\*4,… \*16,\*20  PLL3VCO  o TRNG  PLL2MUL  PREDIV2  PREDIV1SRC  \*2.5,\*4,…  /1,/2, … /15,/ 16  PREDIV1  / 1,/2, … / 15,/16  /2  PLLSRC  \*16,\*20  XTI to M CO  PLLMUL  PLL2VCO  SW  \*3,\*4,…  3-25MHz HSE OSC  PLLCLK  \*16,\*18  8MHz  SYSCLK  HSI RC  HSI  USB prescaler 48MHz  PLLCLK  /1,/2, … /7,/8  / 1,/2,/3 USBCLK  HSE  USB  HSPLL  CSS  CLKFLS48MHz OTGFSCLK  USB2.0 PHY OTGFSSRC  USBHSPREDIV  HSPLLSRC  480MHz  to Flash prog IF  MCO[3:0]  /1,/2  to AHB bus/core/memory/DMA  HSE  HSI  PLLCLK/2 PLL2CLK PLL3CLK/2 PLL3CLK  XTI  AHB prescaler /1,/2 …/512  /8  FCLK core free runni ng clock  to Core Syst em timer  APB1 prescaler  PCLK1  o APB1  peripherals  HCLK 144MHz max  / 1,/2 …/ 16  peri p heral c lock enable  if(APB1 prescaler=1) \*1  **MII/RMII** **i** **nterface**  TIMxCLK  o  TIM2,3,4,5,6,7  MACTXCLK  MII\_ RMII\_SEL i n AFIO\_ MAPR  MACRXCLK  else \*2  peri p heral c lock enable  APB2 prescaler  **to** **Ethernet**  **MAC**  PCLK2  o APB2  peripherals  / 1,/2 …/ 16  peri p heral c lock enable  GTXC RGMII\_ EN  ADC prescaler  GRXC  ADCCLK to  ADC1,2  /2,/4,/6,/8  peripheral c lock enable  ETH1G\_ EN  if(APB2 prescaler=1) \*1  ETH1G\_ 125M  PLL2VCO PLL3VCO  TIMxCLK  o TIM1,8,9, 10  else \*2  peri p heral c lock enable  **RGMII** **interf** **ace**  ETH1G\_SRC |
| OSC\_ IN OSC\_OUT |
| MCO |
| MII\_TXC  MII\_ RXC  GTXC  GRXC  EXT\_ 125M |

图 2-4 CH32V303 时钟树框图

|  |  |
| --- | --- |
| OSC32\_ IN OSC32\_OUT | t  t  t  t  t  t  t  to independent watc hdog  IWDGCLK  40kHz  LSI RC  o RTC  32.768kHz  LSE OSC  RTCCLK  /128  USB prescaler 48MHz  /1,/2,/3  PLLSRC peripheral c lock enable  PLLMUL  USBCLK  PLLXTPRE  3-25MHz  SW  HSE OSC  \*3,\*4,…  /2  /2  to I2S2 interface  to I2S3 interface  PLLCLK  \*16,\*18  8MHz  SYSCLK  HSI  HSI RC  o TRNG  HSE  CSS  MCO[3:0]  AHB prescaler  to Flash prog IF  /1,/2  / 1,/2 …/512  HSI  HSE  PLLCLK/2  to AHB bus/core/memory/ DMA  /8  FCLK core free running clock  to Core Syst em timer  APB1 prescaler  PCLK1  o APB1  peripherals  HCLK 144MHz max  / 1,/2 …/ 16  peripheral c lock enable  if(APB1 prescaler=1)\*1  TIMxCLK  o  TIM2,3,4,5,6,7  else \*2  peripheral c lock enable  APB2 prescaler  PCLK2  o APB2  peripherals  / 1,/2 …/ 16  peripheral c lock enable  ADC prescaler  ADCCLK  o ADC1,2  /2,/4,/6,/8  peripheral c lock enable  if(APB2 prescaler=1)\*1  TIMxCLK  o  TIM1,8,9,10  else \*2  peripheral c lock enable |
| OSC\_IN OSC\_OUT |
| MCO |

*注：* *当使用* *USB* *功能时，* *CPU* *的频率必须是* *48MHz* *或* *96MHz* *或* *144MHz。当系统从停机或待机状态唤醒* *时，* *系统会自动切换为* *HSI* *做主频。*

2.5 功能概述

2.5.1 RISC-V4F 处理器

RISC-V4F 支持 RISC-V 指令集 IMAFC 子集， 增加了单精度浮点运算。 处理器内部以模块化管理， 包含快速可编程中断控制器 (PFIC)、内存保护、分支预测模式、扩展指令支持等单元。对外多组总线 与外部单元模块相连，实现外部功能模块和内核的交互。RV32IMAFC 指令集， 小端数据模式

处理器以其极简指令集、 多种工作模式、模块化定制扩展等特点可以灵活应用不同场景微控制器 设计，例如小面积低功耗嵌入式场景、高性能应用操作系统场景等。

l 支持机器和用户特权模式

l 快速可编程中断控制器 (PFIC)

l 多级硬件中断堆栈

l 串行2线调试接口

l 标准内存保护设计

l 静态或动态分支预测、高效跳转、冲突检测机制

l 自定义扩展指令

2.5.2 片上存储器及自举模式

内置最大 128K 字节 SRAM 区， 用于存放数据， 掉电后数据丢失。具体容量要对应芯片型号。

内置最大 480K 字节程序闪存存储区 (Code FLASH) ，用于用户的应用程序和常量数据存储。其中 包括零等待程序运行区域和非零等待区域。区域具体大小对应芯片型号。

内置 28K 字节系统存储区 (System FLASH) ，用于系统引导程序存储 (厂家固化自举加载程序)。

128 字节用于系统非易失配置信息存储区， 128 字节用于用户选择字存储区。 在启动时，通过自举引脚 (BOOT0和 BOOT1) 可以选择三种自举模式中的一种：

l 从程序闪存存储器自举

l 从系统存储器自举

l 从内部 SRAM 自举

自举加载程序存放于系统存储区，可以通过USART1和USB接口对程序闪存存储区的内容重新编程。

2.5.3 供电方案

l VDD = 2.4~3.6V：为部分 I/O 引脚和内部调压器供电。

l VIO = 2.4~3.6V：为大部分 I/O 引脚供电以及以太网模块，决定了引脚输出高压幅值。正常 工作时，VIO 电压不能高于 VDD 电压。

l VDDA = 2.4~3.6V：为高频 RC 振荡器、 ADC、温度传感器、 DAC 及 PLL 的模拟部分供电。VDDA 电压必须和 VIO 电压相同 (如果 VDD 掉电，VIO 带电，则 VDDA 必须带电并且和 VIO 一致) 。使用 ADC 时，VDDA 不得小于 2.4V。

l VBAT = 1.8~3.6V：当关闭 VDD 时，(通过内部电源切换器) 单独为 RTC、外部低频振荡器和后 备寄存器供电。(注意 VBAT 供电)

2.5.4 供电监控器

本产品内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路，该电路始终处于工作状态，保证系统在供 电超过 2.4V 时工作；当 VDD 低于设定的阀值(VPOR/PDR)时，置器件于复位状态，而不必使用外部复位电路。

另外系统设有一个可编程的电压监测器 (PVD)，需要通过软件开启，用于比较 VDD 供电与设定的阀 值 VPVD 的电压大小。打开 PVD 相应边沿中断， 可在 VDD 下降到 PVD 阈值或上升到 PVD 阈值时，收到中断 通知。关于 VPOR/PDR 和 VPVD 的值参考第 4 章。

2.5.5 电压调节器

复位后，调节器自动开启，根据应用方式有三个操作模式

l 开启模式： 正常的运行操作，提供稳定的内核电源

l 低功耗模式： 当 CPU 进入停止模式后，可选择调节器低功耗运行

l 关断模式： 当 CPU 进入待机模式后自动切换调节器到此模式，调压器输出为高阻状态，内核 电路的供电切断， 调压器处于零消耗状态。

该调压器在复位后始终处于开启模式，在待机模式下被关闭处于关断模式，此时是高阻输出。

2.5.6 低功耗模式

系统支持三种低功耗模式，可以针对低功耗、短启动时间和多种唤醒事件等条件下选择达到最佳 的平衡。

l 睡眠模式

在睡眠模式下，只有 CPU 时钟停止，但所有外设时钟供电正常，外设处于工作状态。此模式是最 浅低功耗模式，但可以达到最快唤醒。

退出条件：任意中断或唤醒事件。

l 停止模式

此模式 FLASH 进入低功耗模式，PLL、HSI 的 RC 振荡器和 HSE 晶体振荡器被关闭。在保持 SRAM 和 寄存器内容不丢失的情况下，停止模式可以达到最低的电能消耗。

退出条件：任意外部中断/事件 (EXTI 信号) 、NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位， 其中 EXTI 信 号包括 16 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出、RTC 闹钟、以太网唤醒信号或 USB 的唤醒信号。

l 待机模式

此模式下，系统主 LDO 关闭，由低功耗 LDO 给唤醒电路供电，其他数字电路全部断电，且 FLASH 处于断电状态。从待机模式唤醒系统会产生复位，同时 SBF (PWR\_CSR) 会置位。 唤醒后，查询 SBF 状 态可知唤醒前的低功耗模式，SBF 由 CSBF(PWR\_CR)位清除。在待机模式下，32KB 的 SRAM 的内容可以 保持 (取决于睡前的规划配置) ，后备寄存器内容保留。

退出条件：任意外部事件 (EXTI信号)、NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位、 WKUP 引脚上的一个 上升边沿，其中 EXTI 信号包括 16 个外部 I/O 口之一、RTC 闹钟、以太网唤醒信号或 USB 的唤醒信号。

2.5.7 CRC (循环冗余校验) 计算单元

CRC (循环冗余校验) 计算单元使用一个固定的多项式发生器，从一个 32 位的数据字产生一个 CRC 码。在众多的应用中，基于 CRC 的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在 EN/IEC 60335-1 标准 的范围内，提供了一种检测闪存存储器错误的手段，CRC 计算单元可以用于实时地计算软件的签名， 并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。

2.5.8 快速可编程中断控制器 (PFIC)

产品内置快速可编程中断控制器 (PFIC)，最多支持 255 个中断向量，以最小的中断延迟提供了灵 活的中断管理功能。 当前产品管理了8 个内核私有中断和 88 个外设中断管理，其他中断源保留。PFIC 的寄存器均可以在用户和机器特权模式下访问。

l 88+3 个可单独屏蔽中断

l 提供一个不可屏蔽中断 NMI

l 支持硬件中断堆栈(HPE)，无需指令开销

l 提供 4 路免表中断(VTF)

l 支持地址或指令模块的向量表模式

l 中断嵌套深度可配置最高 8 级

l 支持中断尾部链接功能

2.5.9 外部中断/事件控制器 (EXTI)

外部中断/事件控制器总共包含 19 个边沿检测器，用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独 立地配置其触发事件 (上升沿或下降沿或双边沿)，并能够单独地被屏蔽；挂起寄存器维持所有中断请 求状态。EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 APB2 的时钟周期。多达 80 个通用 I/O 口都可选择连接到 16 个外部中断线。

2.5.10 通用 DMA 控制器

系统内置了2 组通用DMA 控制器， 总共管理 18 个通道，灵活处理存储器到存储器、外设到存储器 和存储器到外设间的高速数据传输，支持环形缓冲区方式。每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑， 支持一个或多个外设对存储器的访问请求，可配置访问优先权、传输长度、 传输的源地址和目标地址 等。

DMA 用于主要的外设包括：通用/高级/基本定时器 TIMx、ADC、DAC、I2S、USART、I2C、SPI、SDIO。

*注：* *DMA1、DMA2* *和* *CPU* *经过仲裁器仲裁之后对系统* *SRAM* *进行访问。*

2.5.11 时钟和启动

系统时钟源 HSI 默认开启，在没有配置时钟或者复位后，内部 8MHz 的 RC 振荡器作为默认的 CPU 时钟，随后可以另外选择外部3~25MHz 时钟或 PLL 时钟。当打开时钟安全模式后，如果 HSE 用作系统 时钟(直接或间接) ，此时检测到外部时钟失效，系统时钟将自动切换到内部 RC 振荡器，同时 HSE 和 PLL 自动关闭； 对于关闭时钟的低功耗模式，唤醒后系统也将自动地切换到内部的RC 振荡器。 如果使 能了时钟中断， 软件可以接收到相应的中断。

多个预分频器用于配置 AHB 的频率、高速 APB(APB2)和低速 APB(APB1)区域提供各外设时钟，最高 频率 144MHz，参考图 2-3 的时钟树框图。I2S 单元的时钟来源另一个专用的 PLL (PLL3) ，这样，I2S 主时钟可产生8KHz~192KHz 之间的所有标准的采样频率。

2.5.12 RTC (实时时钟) 和后备寄存器

RTC 和后备寄存器在系统内部处于后备供电区域，在 VDD 有效时由 VDD 供电，在 VDD 无效时内部自动 切换到由 VBAT 引脚供电。

RTC 实时时钟是一组 32 位可编程计数器， 时基支持 20 位预分频，用于较长时间段的测量。时钟 基准来源高速的外部时钟 128 分频 (HSE/128) 、外部晶体低频振荡器(LSE)或内部低功耗 RC 振荡器 (LSI)。其中LSE 也存在后备供电区域，所以，当选择 LSE 做 RTC 时基下，系统复位或从待机模式唤醒 后，RTC 的设置和时间能够保持不变。

后备寄存器最多包含 42 个 16 位寄存器，可以用来存储 84 字节的用户应用数据。此数据在待机唤 醒后，或系统复位或电源复位时，都能继续保持。在侵入检测功能开启下，一旦侵入检测信号有效， 将被清除后备寄存器中所有内容。

2.5.13 ADC (模拟/数字转换器)和触摸按键电容检测(TKey)

产品内嵌 2 个 12 位的模拟/数字转换器(ADC)，共用多达 16 个外部通道和2 个内部通道采样，可 编程的通道采样时间，可以实现单次、连续、扫描或间断转换，且支持双 ADC 转换模式。提供模拟看 门狗功能允许非常精准地监视一路或多路选中的通道，用于监视通道信号电压。支持外部事件触发转 换，触发源包括片上定时器的内部信号和外部引脚。支持使用DMA 操作。

ADC 内部通道采样包括一路内置温度传感器采样和一路内部参考电源采样。温度传感器产生一个 随温度线性变化的电压。温度传感器在内部被连接到 IN16 输入通道上，用于将传感器的输出转换到数 字数值。

触摸按键电容检测单元，提供了多达 16 个检测通道，复用 ADC 模块的外部通道。检测结果通过 ADC 模块转换输出结果，通过用户软件识别触摸按键状态。

2.5.14 DAC (数字/模拟转换器)

产品内嵌 2 个 12 位电压输出数字/模拟转换器 (DAC) ，转换 2 路数字信号为2 路模拟电压信号并 输出，支持双 DAC 通道独立或同步转换，支持外部事件触发转换，触发源包括片上定时器的内部信号 和外部引脚 (EXTI线 9) 。可实现三角波、噪声生成。支持使用DMA 操作。

2.5.15 定时器及看门狗

系统中的定时器包括高级定时器、通用定时器、基本定时器、看门狗定时器以及系统时基定时器。 系列中不同的产品包含的定时器数量有差异，具体参考表 2-2。

表 2-2 定时器比较

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定时器 | | 分辨率 | 计数类型 | 时基 | DMA | 功能作用 |
| 高级 定时器 | TIM1 | 16 位 | 向上  向下 向上/下 | APB2 时域 16 位分频器 | 支持 | PWM 互补输出，单脉冲输出  输入捕获  输出比较  定时计数 |
| TIM8 |
| TIM9 |
| TIM10 |
| 通用 定时器 | TIM2 | 16 位 | 向上  向下 向上/下 | APB1 时域 16 位分频器 | 支持 | 输入捕获  输出比较  定时计数 |
| TIM3 |
| TIM4 |
| TIM5 | 16 位 |
| 基本 定时器 | TIM6 | 16 位 | 向上 | APB1 时域 16 位分频器 | 支持 | 定时计数 |
| TIM7 |
| 窗口看门狗 | | 7 位 | 向下 | APB1 时域  4 种分频 | 不支持 | 定时  复位系统(正常工作) |
| 独立看门狗 | | 12 位 | 向下 | APB1 时域  7 种分频 | 不支持 | 定时  复位系统(正常+低功耗工作) |
| 系统时基定时器 | | 64 位 | 向上或下 | SYSCLK 或 SYSCLK/8 | 不支持 | 定时 |

l 高级控制定时器

高级控制定时器是一个 16 位的自动装载递加/递减计数器，具有 16 位可编程的预分频器。除了完 整的通用定时器功能外，可以被看成是分配到6 个通道的三相PWM 发生器，具有带死区插入的互补 PWM 输出功能， 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期，刹车功能等。高级控制 定时器的很多功能都与通用定时器相同，内部结构也相同， 因此高级控制定时器可以通过定时器链接 功能与其他 TIM 定时器协同操作，提供同步或事件链接功能。

l 通用定时器

通用定时器是一个 16 位或 32 位的自动装载递加/递减计数器，具有一个可编程的 16 位预分频器 以及 4 个独立的通道，每个通道都支持输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出。还能通过 定时器链接功能与高级控制定时器共同工作，提供同步或事件链接功能。在调试模式下，计数器可以 被冻结，同时 PWM 输出被禁止，从而切断由这些输出所控制的开关。任意通用定时器都能用于产生 PWM 输出。每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。 这些定时器还能够处理增量编码器的信号，也能处理 1 至 3 个霍尔传感器的数字输出。

l 基本定时器

基本定时器是一个 16 位自动装载计数器，支持 16 位可编程预分频器。 可以位数模转换 (DAC) 提 供时钟，触发 DAC 的同步电路。基本定时器之间是互相独立的， 互不共享任何资源。

l 独立看门狗

独立看门狗是一个自由运行的 12 位递减计数器， 支持 7 种分频系数。 由一个内部独立的 40KHz 的 RC 振荡器 (LSI) 提供时钟；因为 LSI 独立于主时钟，所以可运行于停止和待机模式。IWDG 在主程 序之外，可以完全独立工作，因此，用于在发生问题时复位整个系统，或作为一个自由定时器为应用 程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式下，计数器可以 被冻结。

l 窗口看门狗

窗口看门狗是一个 7 位的递减计数器，并可以设置成自由运行。 可以被用于在发生问题时复位整 个系统。其由主时钟驱动，具有早期预警中断功能；在调试模式下，计数器可以被冻结。

l 系统时基定时器

这是内核控制器自带的一个 64 位可选递增或递减的计数器，用于产生SYSTICK 异常(异常号：15)， 可专用于实时操作系统，为系统提供“心跳”节律，也可当成一个标准的64 位计数器。具有自动重加 载功能及可编程的时钟源。

2.5.16 通讯接口

2.5.16.1 通用同步/异步收发器 (USART)

产品提供了3组通用同步/异步收发器(USART1、USART2、USART3)，以及5组通用异步收发器(UART4、 UART5、UART6、UART7、UART8)。支持全双工异步通信、同步单向通信以及半双工单线通信，也支持 LIN(局部互连网)，兼容 ISO7816 的智能卡协议和 IrDA SIR ENDEC 传输编解码规范，以及调制解调器 (CTS/RTS 硬件流控)操作。还允许多处理器通信。其采用分数波特率发生器系统，并支持 DMA 操作连 续通讯。

2.5.16.2 串行外设接口 (SPI)

最高 3 组串行外设 SPI 接口， 提供主或从操作，动态切换。支持多主模式，全双工或半双工同步 传输，支持基本的SD 卡和MMC 模式。可编程的时钟极性和相位，数据位宽提供 8 或 16 位选择，可靠 通信的硬件 CRC 产生/校验，支持 DMA 操作连续通讯。

2.5.16.3 I2S (音频)接口

最高 2 组标准的 I2S 接口 (与 SPI2 和 SPI3 复用) 工作于主或从模式。软件可配置为 16/32 位数 据包传输帧，支持音频采样频率从 8KHz 到 562.2KHz，支持 4 种音频标准。在主模式下，其主时钟可 以以固定的256 倍音频采样频率输出到外部的DAC 或 CODEC(解码器)，支持 DMA。

2.5.16.4 I2C 总线

多达 2 个 I2C 总线接口，能够工作于多主机模式或从模式，完成所有 I2C 总线特定的时序、协议、 仲裁等。支持标准和快速两种通讯速度，同时与SMBus2.0 兼容。

I2C 接口提供 7 位或 10 位寻址，并且在 7 位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件 CRC 发生器 /校验器。 可以使用 DMA 操作并支持 SMBus 总线 2.0 版/PMBus 总线。

2.5.16.5 控制器区域网络 (CAN)

CAN 接口兼容规范 2.0A 和 2.0B(主动)，波特率高达 1Mbits/s，支持时间触发通信功能。 可以接 收和发送 11 位标识符的标准帧，也可以接收和发送 29 位标识符的扩展帧。具有 3 个发送邮箱和2 个 3 级深度接收 FIFO。

具有 2 组 CAN 控制器的产品， 共享 28 个可设置的过滤器和 512 字节的SRAM 存储器资源。

具有 1 组 CAN 控制器产品只有 14 个可设置的过滤器，并和 USBD 模块共用一个专用的512 字节 SRAM

存储器用于数据的发送和接收，当 USBD 和 CAN 同时使用时，为了防止访问SRAM 冲突，USBD 只能使用 低 384 字节空间。

2.5.16.6 通用串行总线 USB2.0 全速主机/设备控制器 (USBFS)

USB2.0 全速主机控制器和设备控制器 (USBFS) ，遵循 USB2.0 Fullspeed 标准。提供 16 个可配置 的 USB 设备端点及一组主机端点。支持控制/批量/同步/中断传输，双缓冲区机制， USB 总线挂起/恢 复操作，并提供待机/唤醒功能。 USBFS 模块专用的 48MHz 时钟由内部主 PLL 分频直接产生(PLL 必须为 144MHz 或 96MHz 或 48MHz)。

2.5.16.7 通用串行总线 USB2.0 全速 OTG (OTG-FS)

OTG\_FS 是双重角色 USB 控制器，支持主机端和设备端的功能， 兼容 On-The-Go Supplement to the USB2.0 规范。同时，该控制器也可配置为仅支持主机端或仅支持设备端功能的控制器， 兼容 USB2.0 全速规范。控制器使用来自PLL 分频得到的 48MHz 时钟，主要特性包括：

l 支持在(OTG\_FS 控制器的物理层)USB On-The-Go Supplement，Revision1.3 规范中定义为可选项 目 OTG 协议

l 通过软件可配置 USB 全速主机、USB 全速/低速设备、USB 双重角色设备

l 提供省电功能

l 支持控制传输、批量传输、中断传输、实时/同步传输

l 提供总线复位、 挂起、唤醒和恢复功能

2.5.16.8 通用串行总线 USB2.0 高速主机/设备控制器 (USBHS)

USB2.0 高速控制器具有主机控制器和设备控制器双重角色，并且内嵌 USB-PHY 收发器单元。当作 为主机控制器时，它可支持低速、全速和高速的USB 设备。当作为设备控制器时，可以灵活设置为低 速、 全速或高速模式以适应各种应用。主要特性包括：

l 支持 USB 2.0、USB 1.1、USB 1.0 协议规范

l 支持控制传输、批量传输、中断传输、实时/同步传输

l 提供总线复位、 挂起、唤醒和恢复功能

l 支持高速 HUB

l 设备模式下提供 16 组上下传输通道，支持配置 16 个端点号

l 除设备端点 0 外，其他端点均支持最大 1024 字节的数据包，可使用双缓冲功能

2.5.16.9 数字图像接口 (DVP)

数字图像接口 DVP(DigitalVideo Port)用来连接摄像头模块获取图像数据流。提供了 8/10/12bit 并行接口方式通讯。支持按原始的行、 帧格式组织的图像数据， 如 YUV、RGB 等， 也支持如JPEG 格式 的压缩图像数据流。接收时，主要依靠 VSYNC 和HSYNC 信号同步。支持图像裁剪功能。

2.5.16.10 SDIO 主机控制器

SDIO 主机接口提供了多媒体卡 (MMC) 、SD 存储卡、SDIO 卡以及 CE-ATA 设备的操作接口。支持 3 种不同的数据总线模式： 1 位(默认)、4 位和 8 位。在 8 位模式下，该接口可以使数据传输速率达到 48MHz。目前该接口全兼容多媒体卡系统规范 4.2 (向前兼容)、SD I/O 卡规范 2.0、SD 存储卡规范 2.0、 CE-ATA 数字协议规范 1.1。

2.5.16.11 可配置的静态存储器控制器 (FSMC)

FSMC 接口主要提供了同步或异步存储器接口，支持 SRAM、PSRAM、NOR 及 NAND 等器件。内部 AHB 传输信号被转换成合适的外部通讯协议，允许 8/16/32 位数据的连续访问。并灵活可配置采样延迟时 间以满足不同器件时序。

此外，FSMC 也可用于多数图形 LCD 控制器接口， 它支持 Intel 8080 和 Motorola 6800 的模式， 很方便地构建简易的图形应用环境，或用于专用加速控制器的高性能方案。

2.5.16.12 千兆以太网控制器 (MAC, +10M PHY)

产品提供了符合 IEEE 802.3-2002 标准的千兆以太网控制器 (MAC) ，充当数据链路层的角色， 其 Link 速率最高支持 1Gbps，提供 MI I/RMII/RGMII 接口连接外置的 PHY (千兆/百兆/速度自适应，内置 10M PHY 收发器) ，应用时，结合 TCP/IP 协议栈接口实现网络产品的开发。主要特性包括：

l 符合 IEEE 802.3 协议规范及设计

l 提供 RGMII、RMII、MII 接口， 连接外置的以太网 PHY 收发器

l 支持全双工操作，支持 10/100/1000Mbps 的数据传输速率

l 硬件自动完成 IPv4 和 IPv6 包完整性校验， IP/ICMP/UDP/TCP 包校验和计算机帧长度填充

l 多种 MAC 地址过滤模式

l SMI 即可对外置 PHY 进行配置和管理

2.5.17 通用输入输出接口 (GPIO)

系统提供了5 组 GPIO 端口，共 80 个 GPIO 引脚。每个引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏)、 输入(带或不带上拉或下拉)或复用的外设功能端口。 多数 GPIO 引脚都与数字或模拟的复用外设共用。 除了具有模拟输入功能的端口， 所有的 GPIO 引脚都有大电流通过能力。提供锁定机制冻结 IO 配置， 以避免意外的写入 I/O 寄存器。

系统中大部分 IO 引脚电源由 VIO 提供，通过改变 VIO 供电将改变 IO 引脚输出电平高值来适配外部 通讯接口电平。具体引脚请参考引脚描述。

2.5.18 随机数发生器 (RNG)

产品内嵌一个随机数发生器， 它通过内部的模拟电路提供一个 32 位的随机数。

2.5.19 运放比较器 (OPA)

产品内置 4 组运放/比较器，内部选择关联到 ADC 和 TIMx 外设， 其输入和输出均可通过更改配置 对多个通道进行选择。支持将外部模拟小信号被放大送入 ADC 以实现小信号 ADC 转换，也可以完成信 号比较器功能，比较结果由GPIO 输出或者直接接入 TIMx 的输入通道。

2.5.20 串行 2 线调试接口 (2-wire SDI Serial Debug Interface)

内核自带一个串行 2 线调试的接口， 包括 SWDIO 和 SWCLK 引脚。系统上电或复位后默认调试接口 引脚功能开启。



100

**9**

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

**8**

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

**7**

76

26

27

28

29

30

31

32

**3**

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

**4**

45

46

47

48

49

50

68

67

**6**

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

**5**

54

53

52

18

19

20

21

**2**

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

**3**

34

64

63

62

61

60

59

58

57

56

**5**

54

53

52

51

50

49

17

18

19

20

21

**2**

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

VDD\_3

VIO\_3

PE0

PB9

PB8

BOOT0

PB7/USB2DP

PB6/USB2DM

PB5

PB4

PB3

PD2

PC12

PC11

PC10

PA15

PA14/SWCLK

VSS\_ 1

PA3/ADC3

PA4/ADC4/DAC0

PA5/ADC5/DAC1

PA6/ADC6

PA7/ADC7

PC4/ADC14

PC5/ADC15

PB0/ADC8

PB1/ADC9

PB2/BOOT1

PB10

PB11

VIO\_ 1

VDD\_ 1

PD8

PD9

VBAT

PC13/TAMPER-RTC PC14/OSC32IN PC15/OSC32OUT

OSC\_IN/PD0

OSC\_OUT/PD1

NRST

PC0/ADC10

PC1/ADC11

PC2/ADC12

PC3/ADC13

VSSA

VDDA

PA0/WKUP/ADC0 PA1/ADC1

@VDD power

@VIO power

@VDD&VBAT power

PA2/ADC2

VIO\_4

|  |
| --- |
| VSS  VIO\_2  VDD\_2  VSS\_2  PA13/SWDIO  PA12/USB1DP PA11/USB1DM  PA10 PA9  PA8  PC9/TXN PC8/TXP PC7/RXN PC6/RXP  PB15 PB14 PB13 PB12 |

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

51

50

49 48

47 46

45 44 43

42 41 40 39

38 37 36 35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

48

47 46

45 44

43 42 41

40 39 38 37

36 35 34 33

CH32V303\_305\_307 数据手册

<http://wch.cn>

第 3 章 引脚信息

3.1 引脚排列

3.1.1 互联型 V307

CH32V307WCU6

CH32V307VCT6

|  |
| --- |
| VIO\_3  VSS\_3  PE1  PA3/ADC3  VSS\_4  VDD\_4  PE0  PB9  PB8  BOOT0  PB7/USB2DP  PB6/USB2DM  PB5  PB4  PB3  PD7  PD6  PD5  PD4  PD3  PD2  PD1  PD0  PC12  PC11  PC10  PA15  PA14/SWCLK  PA4/ADC4/DAC0  PA5/ADC5/DAC1  PA6/ADC6  PA7/ADC7  PC4/ADC14  PC5/ADC15  PB0/ADC8  PB1/ADC9  PB2/BOOT1  PE7  PE8  PE9  PE10  PE11  PE12  PE13  PE14  PE15  PB10  PB11  VSS\_ 1  VIO\_ 1  PE2  VDD\_2  VSS\_2 NC  PA13/SWDIO  PA12/USB1DP PA11/USB1DM  PA10 PA9 PA8  PE3  PE4  PE5  PE6  VBAT  PC13/TAMPER-RTC  PC14/OSC32IN  PC15/OSC32OUT  VSS\_5  PC9/TXN PC8/TXP PC7/RXN PC6/RXP  @VDD power  @VIO power  VDD\_5  OSC\_IN  @VDD&VBAT power  PD15 PD14  OSC\_OUT  NRST  PC0/ADC10  PD13 PD12 PD11 PD10 PD9 PD8 PB15 PB14 PB13 PB12  PC1/ADC11  PC2/ADC12  PC3/ADC13  VSSA  VREF-  VREF+  VDDA  PA0/WKUP/ADC0  PA1/ADC1  PA2/ADC2 |

CH32V307RCT6

|  |
| --- |
| VIO\_3  VSS\_3  PB9  PB8  BOOT0  PB7/USB2DP  PB6/USB2DM  PB5  PB4  PB3  PD2  PC12  PC11  PC10  PA15  PA14/SWCLK  PA3/ADC3  VSS\_4  VDD\_4  PA4/ADC4/DAC0  PA5/ADC5/DAC1  PA6/ADC6  PA7/ADC7  PC4/ADC14  PC5/ADC15  PB0/ADC8  PB1/ADC9  PB2/BOOT1  PB10  PB11  VSS\_ 1  VIO\_ 1  VDD\_2  VSS\_2  PA13/SWDIO  PA12/USB1DP PA11/USB1DM  @VDD power  @VIO power  @VDD&VBAT power  PA10 PA9  PA8  PC9/TXN PC8/TXP PC7/RXN PC6/RXP  PB15 PB14 PB13 PB12        VBAT  PC13/TAMPER-RTC PC14/OSC32IN PC15/OSC32OUT  OSC\_IN/PD0  OSC\_OUT/PD1  NRST  PC0/ADC10  PC1/ADC11  PC2/ADC12  PC3/ADC13  VSSA  VDDA  PA0/WKUP/ADC0 PA1/ADC1  PA2/ADC2 |

V2.7

16



64

63

62

61

60

59

58

57

56

**5**

54

53

52

51

50

49

17

18

19

20

21

**2**

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

48

47 46

45 44

43 42 41

40 39 38 37

36 35 34 33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

3.1.2 连接型 V305

CH32V305RBT6

|  |  |
| --- | --- |
| VIO\_3  VSS\_3  PB9  PB8  BOOT0  PB7/USB2DP  PB6/USB2DM  PB5  PB4  PB3  PD2  PC12  PC11  PC10  PA15  PA14/SWCLK | |
| VBAT  PC13/TAMPER-RTC PC14/OSC32IN PC15/OSC32OUT  OSC\_IN/PD0  OSC\_OUT/PD1  NRST  PC0/ADC10  PC1/ADC11  PC2/ADC12  PC3/ADC13  VSSA  VDDA  PA0/WKUP/ADC0 PA1/ADC1  PA2/ADC2 | VDD\_2  VSS\_2 PA13/SWDIO  PA12/USB1DP PA11/USB1DM  PA10 PA9 PA8  @VDD power  @VIO power  PC9  PC8 PC7  @VDD&VBAT power  PC6  PB15 PB14 PB13 PB12 |
| PA3/ADC3  VSS\_4  VDD\_4  PA4/ADC4/DAC0  PA5/ADC5/DAC1  PA6/ADC6  PA7/ADC7  PC4/ADC14  PC5/ADC15  PB0/ADC8  PB1/ADC9  PB2/BOOT1  PB10  PB11  VSS\_ 1  VIO\_ 1 | |

CH32V305FBP6

|  |
| --- |
| PB13/SPI2\_SCK/UART3\_CTS/CAN2\_TX PA14/SWCLK  PB14/SPI2\_MISO/UART3\_RTS PB15/SPI2\_MOSI/UART1\_TX  PC6  PC7  OSC\_OUT/PD1  RST#  PA5/UART1\_CTS/PA1 (no5V) PB10/UART3\_TX/I2C2\_SCL PB11/UART3\_RX/I2C2\_SDA PB12/SPI2\_NSS/CAN2\_RX  OSC\_IN/PD0 VSS/GND  PB7/USB2DP/UART1X\_RX PB6/USB2DM/UART1X\_TX  VDD33/VIO  PA9/UART1\_RTS/PA13/SWDIO PC9/PA8/UART1\_RX  PC8 |

100

**9**

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

**8**

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

**7**

76

26

27

28

29

30

31

32

**3**

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

**4**

45

46

47

48

49

50

64

63

62

61

60

59

58

57

56

**5**

54

53

52

51

50

49

17

18

19

20

21

**2**

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

48

47

46

45

**4**

43

42

41

40

39

38

37

13

14

15

16

17

18

19

20

21

**2**

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

75

74 73 72

71 70

69 68 67

66 65 64 63

62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

3.1.3 大容量通用型 V303

CH32V303VCT6

|  |
| --- |
| VIO\_3  VSS\_3  PE1  PA3/ADC3  VSS\_4  VDD\_4  PE0  PB9  PB8  BOOT0  PB7  PB6  PB5  PB4  PB3  PD7  PD6  PD5  PD4  PD3  PD2  PD1  PD0  PC12  PC11  PC10  PA15  PA14/SWCLK  PA4/ADC4/DAC0  PA5/ADC5/DAC1  PA6/ADC6  PA7/ADC7  PC4/ADC14  PC5/ADC15  PB0/ADC8  PB1/ADC9  PB2/BOOT1  PE7  PE8  PE9  PE10  PE11  PE12  PE13  PE14  PE15  PB10  PB11  VSS\_ 1  VIO\_ 1  PE2  PE3  PE4  PE5  PE6  VBAT  PC13/TAMPER-RTC  PC14/OSC32IN PC15/OSC32OUT  VSS\_5  VDD\_5  OSC\_IN  OSC\_OUT  NRST  PC0/ADC10  PC1/ADC11  PC2/ADC12  PC3/ADC13  VSSA  VREF-  VREF+  VDDA  PA0/WKUP/ADC0  PA1/ADC1  PA2/ADC2  @VDD power  @VIO power      @VDD&VBAT power    VDD\_2  VSS\_2 NC  PA13/SWDIO  PA12/USB1DP PA11/USB1DM  PA10 PA9 PA8  PC9 PC8 PC7 PC6  PD15 PD14  PD13 PD12 PD11 PD10 PD9 PD8 PB15 PB14 PB13 PB12 |

CH32V303RxT6

|  |  |
| --- | --- |
| VIO\_3  VSS\_3  PB9  PB8  BOOT0  PB7  PB6  PB5  PB4  PB3  PD2  PC12  PC11  PC10  PA15  PA14/SWCLK | |
| VBAT  PC13/TAMPER-RTC PC14/OSC32IN PC15/OSC32OUT  OSC\_IN/PD0  OSC\_OUT/PD1  NRST  PC0/ADC10  PC1/ADC11  PC2/ADC12  PC3/ADC13  VSSA  VDDA  PA0/WKUP/ADC0 PA1/ADC1  PA2/ADC2 | VDD\_2  VSS\_2  PA13/SWDIO  PA12/USB1DP PA11/USB1DM  PA10 PA9 PA8  @VDD power  @VIO power  PC9   |  |  | | --- | --- | | @VDD&VBAT power | PC8 PC7 |   PC6  PB15 PB14 PB13 PB12 |
| PA3/ADC3  VSS\_4  VDD\_4  PA4/ADC4/DAC0  PA5/ADC5/DAC1  PA6/ADC6  PA7/ADC7  PC4/ADC14  PC5/ADC15  PB0/ADC8  PB1/ADC9  PB2/BOOT1  PB10  PB11  VSS\_ 1  VIO\_ 1 | |

CH32V303CBT6

|  |  |
| --- | --- |
| VDD\_VIO\_3  VSS\_3  PB9  PB8  BOOT0  PB7  PB6  PB5  PB4  PB3  PA15  PA14/SWCLK | |
| VBAT  PC13/TAMPER\_RTC  PC14/OSC32IN  PC15/OSC32OUT | VDD\_2  VSS\_2 PA13/SWDIO  PA12/USB1DP  @VDD&VIO  @VDD&VBAT power  PB15 PB14 PB13 PB12 |
| OSC\_IN/PD0  OSC\_OUT/PD1  NRST |
| VSSA |
| VDDA  PA0/WKUP/ADC0  PA1/ADC1  PA2/ADC2 |
| PA3/ADC3  PA4/ADC4/DAC0  PA5/ADC5/DAC1  PA6/ADC6  PA7/ADC7  PB0/ADC8  PB1/ADC9  PB2/BOOT1  PB10  PB11  VSS\_ 1  VDD\_VIO\_ 1 | |

3.2 引脚描述

表 3-1 CH32V303\_305\_307xx 引脚定义

*注意，下表中的引脚功能描述针对的是所有功能，不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差* *异，查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | | 默认复用功能 | 重映射功能 | |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
| 18 | - | - | 0 | - | VSS | P | - | VSS | | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | PE2 | I/O | FT | PE2 | | FSMC\_A23 | TIM10\_BKIN\_2 | |
| - | - | - | - | 2 | PE3 | I/O | FT | PE3 | | FSMC\_A19 | TIM10\_CH1N\_2 | |
| - | - | - | - | 3 | PE4 | I/O | FT | PE4 | | FSMC\_A20 | TIM10\_CH2N\_2 | |
| - | - | - | - | 4 | PE5 | I/O | FT | PE5 | | FSMC\_A21 | TIM10\_CH3N\_2 | |
| - | - | - | - | 5 | PE6 | I/O | FT | PE6 | | FSMC\_A22 |  | |
| - | 1 | 1 | 1 | 6 | VBAT | P | - | VBAT | |  |  | |
| - | 2 | 2 | 2 | 7 | PC13-  TAMPER-RTC(2) | I/O | - | PC13 | (3) | TAMPER-RTC | TIM8\_CH4\_1 | |
| - | 3 | 3 | 3 | 8 | PC14-  OSC32\_IN(2) | I/O/A | - | PC14(3) | | OSC32\_IN | TIM9\_CH4\_1 | |
| - | 4 | 4 | 4 | 9 | PC15-  OSC32\_OUT(2) | I/O/A | - | PC15 | (3) | OSC32\_OUT | TIM10\_CH4\_1 | |
| - | - | - | - | 10 | VSS\_5 | P | - | VSS\_5 | |  |  | |
| - | - | - | - | 11 | VDD\_5 | P | - | VDD\_5 | |  |  | |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 12 | OSC\_ IN | I/A | - | OSC\_ IN | |  | PD0 | (4) |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 13 | OSC\_OUT | O/A | - | OSC\_OUT | |  | PD1 | (4) |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | NRST | I | - | NRST | |  |  | |
| - | - | 8 | 8 | 15 | PC0 | I/O/A | - | PC0 | | ADC\_ IN10  TIM9\_CH1N  UART6\_TX  ETH\_RGMII\_RXC |  | |
| - | - | 9 | 9 | 16 | PC1 | I/O/A | - | PC1 | | ADC\_ IN11  TIM9\_CH2N  UART6\_RX  ETH\_MII\_MDC  ETH\_RMII\_MDC  ETH\_RGMII\_RXCTL |  | |
| - | - | 10 | 10 | 17 | PC2 | I/O/A | - | PC2 | | ADC\_ IN12  TIM9\_CH3N  UART7\_TX  OPA3\_CH1N  ETH\_MII\_TXD2  ETH\_RGMII\_RXD0 |  | |
| - | - | 11 | 11 | 18 | PC3 | I/O/A | - | PC3 | | ADC\_ IN13 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIM10\_CH3  UART7\_RX  OPA4\_CH1N  ETH\_MII\_TX\_CLK  ETH\_RGMII\_RXD1 |  |
| - | 8 | 12 | 12 | 19 | VSSA | P | - | VSSA |  |  |
| - | - | - | - | 20 | VREF- | P | - | VREF- |  |  |
| - | - | - | - | 21 | VREF+ | P | - | VREF+ |  |  |
| - | 9 | 13 | 13 | 22 | VDDA | P | - | VDDA |  |  |
| - | 10 | 14 | 14 | 23 | PA0-WKUP | I/O/A | - | PA0 | WKUP  USART2\_CTS  ADC\_ IN0  TIM2\_CH1\_ETR  TIM5\_CH1  TIM8\_ETR  OPA4\_OUT0  ETH\_MII\_CRS\_WKUP  ETH\_RGMII\_RXD2 | TIM2\_CH1\_ETR\_2  TIM8\_ETR\_1 |
| 2 | 11 | 15 | 15 | 24 | PA1 | I/O/A | - | PA1 | USART2\_RTS  ADC\_ IN1  TIM5\_CH2  TIM2\_CH2  OPA3\_OUT0  ETH\_MII\_RX\_CLK  ETH\_RMII\_REF\_CLK  ETH\_RGMII\_RXD3 | TIM2\_CH2\_2  TIM9\_BKIN\_1 |
| - | 12 | 16 | 16 | 25 | PA2 | I/O/A | - | PA2 | USART2\_TX  TIM5\_CH3  ADC\_ IN2  TIM2\_CH3  TIM9\_CH1  TIM9\_ETR  OPA2\_OUT0  ETH\_MII\_MDIO  ETH\_RMII\_MDIO  ETH\_RGMII\_GTXC | TIM2\_CH3\_1  TIM9\_CH1\_ETR\_1 |
| - | - | - | 17 | - | VIO\_4 | P | - | VIO\_4 |  |  |
| - | 13 | 17 | 19 | 26 | PA3 | I/O/A | - | PA3 | USART2\_RX  TIM5\_CH4  ADC\_ IN3 | TIM2\_CH4\_1  TIM9\_CH2\_1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIM2\_CH4  TIM9\_CH2  OPA1\_OUT0  ETH\_MII\_COL  ETH\_RGMII\_TXEN |  |
| - | - | 18 | - | 27 | VSS\_4 | P | - | VSS\_4 |  |  |
| - | - | 19 | - | 28 | VDD\_4 | P | - | VDD\_4 |  |  |
| - | 14 | 20 | 20 | 29 | PA4 | I/O/A | - | PA4 | SPI1\_NSS  USART2\_CK  ADC\_ IN4  DAC\_OUT1  TIM9\_CH3  DVP\_HSYNC | SPI3\_NSS  I2S3\_WS  TIM9\_CH3\_1 |
| 2 | 15 | 21 | 21 | 30 | PA5 | I/O/A | - | PA5 | SPI1\_SCK  ADC\_ IN5  DAC\_OUT2  OPA2\_CH1N  DVP\_VSYNC | TIM10\_CH1N\_1  USART1\_CTS\_2  USART1\_CK\_3 |
| - | 16 | 22 | 22 | 31 | PA6 | I/O/A | - | PA6 | SPI1\_MISO  TIM8\_BKIN  ADC\_ IN6  TIM3\_CH1  OPA1\_CH1N  DVP\_PCLK | TIM1\_BKIN\_1  USART1\_TX\_3  UART7\_TX\_1  TIM10\_CH2N\_1 |
| - | 17 | 23 | 23 | 32 | PA7 | I/O/A | - | PA7 | SPI1\_MOSI  TIM8\_CH1N  ADC\_ IN7  TIM3\_CH2  OPA2\_CH1P  ETH\_MII\_RX\_DV  ETH\_RMII\_CRS\_DV  ETH\_RGMII\_TXD0 | TIM1\_CH1N\_1  USART1\_RX\_3  UART7\_RX\_1  TIM10\_CH3N\_1 |
| - | - | 24 | 24 | 33 | PC4 | I/O/A | - | PC4 | ADC\_ IN14  TIM9\_CH4  UART8\_TX  OPA4\_CH1P  ETH\_MII\_RXD0  ETH\_RMII\_RXD0  ETH\_RGMII\_TXD1 | USART1\_CTS\_3 |
| - | - | 25 | 25 | 34 | PC5 | I/O/A | - | PC5 | ADC\_ IN15 | USART1\_RTS\_3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | TIM9\_BKIN  UART8\_RX  OPA3\_CH1P  ETH\_MII\_RXD1  ETH\_RMII\_RXD1  ETH\_RGMII\_TXD2 |  |
| - | 18 | 26 | 26 | 35 | PB0 | | I/O/A | - | PB0 | ADC\_ IN8  TIM3\_CH3  TIM8\_CH2N  OPA1\_CH1P  ETH\_MII\_RXD2  ETH\_RGMII\_TXD3 | TIM1\_CH2N\_1  TIM3\_CH3\_2  TIM9\_CH1N\_1  UART4\_TX\_1 |
| - | 19 | 27 | 27 | 36 | PB1 | | I/O/A | - | PB1 | ADC\_ IN9  TIM3\_CH4  TIM8\_CH3N  OPA4\_CH0N  ETH\_MII\_RXD3  ETH\_RGMII\_125IN | TIM1\_CH3N\_1  TIM3\_CH4\_2  TIM9\_CH2N\_1  UART4\_RX\_1 |
| - | 20 | 28 | 28 | 37 | PB2 | (5) | I/O | FT | PB2  BOOT1(5) | OPA3\_CH0N | TIM9\_CH3N\_1 |
| - | - | - | - | 38 | PE7 | | I/O/A | FT | PE7 | FSMC\_D4  OPA3\_OUT1 | TIM1\_ETR\_3 |
| - | - | - | - | 39 | PE8 | | I/O/A | FT | PE8 | FSMC\_D5  OPA4\_OUT1 | TIM1\_CH1N\_3  UART5\_TX\_2 |
| - | - | - | - | 40 | PE9 | | I/O | FT | PE9 | FSMC\_D6 | TIM1\_CH1\_3  UART5\_RX\_2 |
| - | - | - | - | 41 | PE10 | | I/O | FT | PE10 | FSMC\_D7 | TIM1\_CH2N\_3  UART6\_TX\_2 |
| - | - | - | - | 42 | PE11 | | I/O | FT | PE11 | FSMC\_D8 | TIM1\_CH2\_3  UART6\_RX\_2 |
| - | - | - | - | 43 | PE12 | | I/O | FT | PE12 | FSMC\_D9 | TIM1\_CH3N\_3  UART7\_TX\_2 |
| - | - | - | - | 44 | PE13 | | I/O | FT | PE13 | FSMC\_D10 | TIM1\_CH3\_3  UART7\_RX\_2 |
| - | - | - | - | 45 | PE14 | | I/O/A | FT | PE14 | FSMC\_D11  OPA2\_OUT1 | TIM1\_CH4\_3  UART8\_TX\_2 |
| - | - | - | - | 46 | PE15 | | I/O/A | FT | PE15 | FSMC\_D12  OPA1\_OUT1 | TIM1\_BKIN\_3  UART8\_RX\_2 |
| 3 | 21 | 29 | 29 | 47 | PB10 | | I/O/A | FT | PB10 | I2C2\_SCL  USART3\_TX | TIM2\_CH3\_2  TIM2\_CH3\_3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPA2\_CH0N  ETH\_MII\_RX\_ER | TIM10\_BKIN\_1 |
| 4 | 22 | 30 | 30 | 48 | PB11 | I/O/A | FT | PB11 | I2C2\_SDA  USART3\_RX  OPA1\_CH0N  ETH\_MII\_TX\_EN  ETH\_RMII\_TX\_EN | TIM2\_CH4\_2  TIM2\_CH4\_3  TIM10\_ETR\_1 |
| - | 23 | 31 | 18 | 49 | VSS\_1 | P |  | VSS\_1 |  |  |
| - | - | 32 | 31 | 50 | VIO\_1 | P |  | VIO\_1 |  |  |
| - | 24 | - | - | - | VDD\_IO\_1 | P |  | VDD\_IO\_1 |  |  |
| - | - | - | 32 | - | VDD\_1 | P |  | VDD\_1 |  |  |
| 5 | 25 | 33 | 35 | 51 | PB12 | I/O/A | FT | PB12 | SPI2\_NSS  I2S2\_WS  I2C2\_SMBA  USART3\_CK  TIM1\_BKIN  OPA4\_CH0P  CAN2\_RX  ETH\_MII\_TXD0  ETH\_RMII\_TXD0 |  |
| 6 | 26 | 34 | 36 | 52 | PB13 | I/O/A | FT | PB13 | SPI2\_SCK  I2S2\_CK  USART3\_CTS  TIM1\_CH1N  OPA3\_CH0P  CAN2\_TX  ETH\_MII\_TXD1  ETH\_RMII\_TXD1 | USART3\_CTS\_1 |
| 7 | 27 | 35 | 37 | 53 | PB14 | I/O/A | FT | PB14 | SPI2\_MISO  TIM1\_CH2N  USART3\_RTS  OPA2\_CH0P  SDIO\_D0(7) | USART3\_RTS\_1 |
| 8 | 28 | 36 | 38 | 54 | PB15 | I/O/A | FT | PB15 | SPI2\_MOSI  I2S2\_SD  TIM1\_CH3N  OPA1\_CH0P  SDIO\_D1(7) | USART1\_TX\_2 |
| - | - | - | 33 | 55 | PD8 | I/O | FT | PD8 | FSMC\_D13 | USART3\_TX\_3  TIM9\_CH1N\_2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ETH\_MII\_RX\_DV  ETH\_RMII\_CRS\_DV |
| - | - | - | 34 | 56 | PD9 | I/O | FT | PD9 | FSMC\_D14 | USART3\_RX\_3  TIM9\_CH1\_ETR\_2  ETH\_MII\_RXD0  ETH\_RMII\_RXD0 |
| - | - | - | - | 57 | PD10 | I/O | FT | PD10 | FSMC\_D15 | USART3\_CK\_3  TIM9\_CH2N\_2  ETH\_MII\_RXD1  ETH\_RMII\_RXD1  USART3\_CK\_2 |
| - | - | - | - | 58 | PD11 | I/O | FT | PD11 | FSMC\_A16 | USART3\_CTS\_3  TIM9\_CH2\_2  ETH\_MII\_RXD2  USART3\_CTS\_2 |
| - | - | - | - | 59 | PD12 | I/O | FT | PD12 | FSMC\_A17 | TIM4\_CH1\_1  TIM9\_CH3N\_2  USART3\_RTS\_3  ETH\_MII\_RXD3  USART3\_RTS\_2 |
| - | - | - | - | 60 | PD13 | I/O | FT | PD13 | FSMC\_A18 | TIM4\_CH2\_1  TIM9\_CH3\_2 |
| - | - | - | - | 61 | PD14 | I/O | FT | PD14 | FSMC\_D0 | TIM4\_CH3\_1  TIM9\_BKIN\_2 |
| - | - | - | - | 62 | PD15 | I/O | FT | PD15 | FSMC\_D1 | TIM4\_CH4\_1  TIM9\_CH4\_2 |
| 9 | - | 37 | 39 | 63 | PC6 | I/O | FT | PC6 | I2S2\_MCK  TIM8\_CH1  SDIO\_D6  ETH\_RXP | TIM3\_CH1\_3 |
| 10 | - | 38 | 40 | 64 | PC7 | I/O | FT | PC7 | I2S3\_MCK  TIM8\_CH2  SDIO\_D7  ETH\_RXN | TIM3\_CH2\_3 |
| 11 | - | 39 | 41 | 65 | PC8 | I/O | FT | PC8 | TIM8\_CH3  SDIO\_D0  ETH\_TXP  DVP\_D2 | TIM3\_CH3\_3 |
| 12 | - | 40 | 42 | 66 | PC9 | I/O | FT | PC9 | TIM8\_CH4  SDIO\_D1 | TIM3\_CH4\_3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ETH\_TXN  DVP\_D3 |  |
| 29 | 41 | 43 | 67 | PA8 | I/O | FT | PA8 | USART1\_CK  TIM1\_CH1  MCO | USART1\_CK\_1  USART1\_RX\_2  TIM1\_CH1\_1 |
| 13 | 30 | 42 | 44 | 68 | PA9 | I/O | FT | PA9 | USART1\_TX  TIM1\_CH2  OTG\_FS\_VBUS  DVP\_D0 | USART1\_RTS\_2  TIM1\_CH2\_1 |
| - | 31 | 43 | 45 | 69 | PA10 | I/O | FT | PA10 | USART1\_RX  TIM1\_CH3  OTG\_FS\_ ID  DVP\_D1 | USART1\_CK\_2  TIM1\_CH3\_1 |
| - | 32 | 44 | 46 | 70 | PA11 | I/O/A | FT | PA11 | USART1\_CTS  CAN1\_RX  TIM1\_CH4  OTG\_FS\_DM | USART1\_CTS\_1  TIM1\_CH4\_1 |
| - | 33 | 45 | 47 | 71 | PA12 | I/O/A | FT | PA12 | USART1\_RTS  CAN1\_TX  TIM1\_ETR  TIM10\_CH1N  OTG\_FS\_DP | USART1\_RTS\_1  TIM1\_ETR\_1 |
| 13 | 34 | 46 | 48 | 72 | PA13 | I/O | FT | SWDIO | TIM10\_CH2N | PA13  TIM8\_CH1N\_1  USART3\_TX\_2 |
| - | - | - | - | 73 | 未使用 | | | | | |
| - | 35 | 47 | 49 | 74 | VSS\_2 | P | - | VSS\_2 |  |  |
| - | 36 | 48 | 50 | 75 | VDD\_2 | P | - | VDD\_2 |  |  |
| - | - | - | 51 | - | VIO\_2 | P | - | VIO\_2 |  |  |
| 15 | 37 | 49 | 52 | 76 | PA14 | I/O | FT | SWCLK | TIM10\_CH3N | TIM8\_CH2N\_1  UART8\_TX\_1  PA14  USART3\_RX\_2 |
| - | 38 | 50 | 53 | 77 | PA15 | I/O | FT | PA15 | SPI3\_NSS  I2S3\_WS | TIM2\_CH1\_ETR\_1  TIM2\_CH1\_ETR\_3  SPI1\_NSS  TIM8\_CH3N\_1  UART8\_RX\_1 |
| - | - | 51 | 54 | 78 | PC10 | I/O | FT | PC10 | UART4\_TX  SDIO\_D2 | USART3\_TX\_1  SPI3\_SCK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIM10\_ETR  DVP\_D8 | I2S3\_CK |
| - | - | 52 | 55 | 79 | PC11 | I/O | FT | PC11 | UART4\_RX  SDIO\_D3  TIM10\_CH4  DVP\_D4 | USART3\_RX\_1  SPI3\_MISO |
| - | - | 53 | 56 | 80 | PC12 | I/O | FT | PC12 | UART5\_TX  SDIO\_CK  TIM10\_BKIN  DVP\_D9 | USART3\_CK\_1  SPI3\_MOSI  I2S3\_SD |
| - | - | - | - | 81 | PD0 | I/O/A | FT | PD0 | FSMC\_D2 | CAN1\_RX  TIM10\_ETR\_2 |
| - | - | - | - | 82 | PD1 | I/O/A | FT | PD1 | FSMC\_D3 | CAN1\_TX  TIM10\_CH1\_2 |
| - | - | 54 | 57 | 83 | PD2 | I/O | FT | PD2 | TIM3\_ETR  UART5\_RX  SDIO\_CMD  DVP\_D11  FSMC\_NADV(9) | TIM3\_ETR\_2  TIM3\_ETR\_3 |
| - | - | - | - | 84 | PD3 | I/O | FT | PD3 | FSMC\_CLK | USART2\_CTS\_1  TIM10\_CH2\_2 |
| - | - | - | - | 85 | PD4 | I/O | FT | PD4 | FSMC\_NOE | USART2\_RTS\_1 |
| - | - | - | - | 86 | PD5 | I/O | FT | PD5 | FSMC\_NWE | USART2\_TX\_1  TIM10\_CH3\_2 |
| - | - | - | - | 87 | PD6 | I/O | FT | PD6 | FSMC\_NWAIT  DVP\_D10 | USART2\_RX\_1 |
| - | - | - | - | 88 | PD7 | I/O | FT | PD7 | FSMC\_NE1  FSMC\_NCE2 | USART2\_CK\_1  TIM10\_CH4\_2 |
| - | 39 | 55 | 58 | 89 | PB3 | I/O | FT | PB3 | SPI3\_SCK  I2S3\_CK  DVP\_D5(8) | TIM2\_CH2\_1  TIM2\_CH2\_3  SPI1\_SCK  TIM10\_CH1\_1 |
| - | 40 | 56 | 59 | 90 | PB4 | I/O | FT | PB4 | SPI3\_MISO | TIM3\_CH1\_2  SPI1\_MISO  UART5\_TX\_1  TIM10\_CH2\_1 |
| - | 41 | 57 | 60 | 91 | PB5 | I/O | FT | PB5 | I2C1\_SMBA  SPI3\_MOSI  I2S3\_SD  ETH\_MII\_PPS\_OUT | TIM3\_CH2\_2  SPI1\_MOSI  CAN2\_RX  TIM10\_CH3\_1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | | | | | 引脚  名称 | | 引脚 类型  (1) | I/O 电平 | 主功能  (复位 后) | | 默认复用功能 | 重映射功能 |
| TSSOP20 | LQFP48 | LQFP64M | QFN68 | LQFP100 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | ETH\_RMII\_PPS\_OUT | UART5\_RX\_1 |
| 16 | 42 | 58 | 61 | 92 | PB6 | | I/O | FT | PB6 | | I2C1\_SCL  TIM4\_CH1  USBFS\_DM  DVP\_D5  USBHS\_DM | USART1\_TX\_1  CAN2\_TX  TIM8\_CH1\_1 |
| 17 | 43 | 59 | 62 | 93 | PB7 | | I/O | FT | PB7 | | I2C1\_SDA  FSMC\_NADV  TIM4\_CH2  USBFS\_DP  USBHS\_DP | USART1\_RX\_1  TIM8\_CH2\_1 |
| - | 44 | 60 | 63 | 94 | BOOT0 | (5) | I | - | BOOT0 | (5) |  |  |
| - | 45 | 61 | 64 | 95 | PB8 | | I/O/A | FT | PB8 | | TIM4\_CH3  SDIO\_D4  TIM10\_CH1  DVP\_D6  ETH\_MII\_TXD3 | I2C1\_SCL  CAN1\_RX  UART6\_TX\_1  TIM8\_CH3\_1 |
| - | 46 | 62 | 65 | 96 | PB9 | | I/O/A | FT | PB9 | | TIM4\_CH4  SDIO\_D5  TIM10\_CH2  DVP\_D7 | I2C1\_SDA  CAN1\_TX  UART6\_RX\_1  TIM8\_BKIN\_1 |
| - | - | - | 66 | 97 | PE0 | | I/O | FT | PE0 | | TIM4\_ETR  FSMC\_NBL0 | TIM4\_ETR\_1  UART4\_TX\_2 |
| - | - | - | - | 98 | PE1 | | I/O | FT | PE1 | | FSMC\_NBL1 | UART4\_RX\_2 |
| - | 47 | 63 | - | 99 | VSS\_3 | | P | - | VSS\_3 | |  |  |
| - | - | 64 | 67 | 100 | VIO\_3 | | P | - | VIO\_3 | |  |  |
| - | - | - | 68 | - | VDD\_3 | | P | - | VDD\_3 | |  |  |
| - | 48 | - |  | - | VDD\_IO\_3 | | P | - | VDD\_IO\_3 | |  |  |
| 14 | - | - | - | - | VDD33 | | P | - | VDD33 | |  |  |
| - | - | - | - | VIO | | P | - | VIO | |  |  |

*注* *1：表格缩写解释*

*I* *=* *TTL/CMOS* *电平斯密特输入；*

*O* *=* *CMOS* *电平三态输出；*

*A* *=* *模拟信号输入或输出；*

*P* *=* *电源；*

*FT* *=* *耐受5V；*

*ANT* *=* *射频信号输入输出* *(天线)* *；*

*注2：当备份区域由VDD* *(内部模拟开关连到VDD)* *供电时：* *PC14和PC15可用于GPIO或LSE引脚、PC13可作* *为通用I/O口、TAMPER引脚、* *RTC校准时钟、RTC闹钟或秒输出；作为输出脚时只能工作在2MHz模式下，* *最大驱动负载为30pF；当后备区域由VBAT* *(VDD消失后模拟开关连到BAT)：* *PC14和PC15只能用于LSE引脚、*

*PC13可作为TAMPER引脚、RTC闹钟或秒输出。*

*注3：这些引脚在备份区域第一次上电时处于主功能状态下，之后即使复位，这些引脚的状态由备份区* *域寄存器控制(这些寄存器不会被主复位系统所复位)* *。关于如何控制这些IO口的具体信息，请参考* *CH32FV2x\_V3xRM手册的电池备份区域和BKP寄存器的相关章节。*

*注4：LQFP64M封装的引脚5和引脚6在芯片复位后默认配置为OSC\_IN和OSC\_OUT功能脚。* *软件可以重新设* *置这两个引脚为PD0和PD1功能。* *但对于LQFP100封装，* *由于PD0和PD1为固有的功能引脚，* *因此没有必要* *再由软件进行重映像设置。更多详细信息请参考CH32FV2x\_V3xRM手册的复用功能I/O章节和调试设置章* *节。*

*注5：BOOT0引脚未引出的芯片，在内部将下拉到GND。BOOT0引脚引出，但BOOT1/PB2引脚未引出的芯片，* *内部BOOT1/PB2引脚将下拉到GND。此时如果进入低功耗模式配置IO口状态时，建议BOOT1/PB2引脚使用* *输入下拉模式防止产生额外电流。*

*注6：20和28引脚封装芯片有许多合封引脚(至少2个IO功能引脚物理合为一个引脚)，* *此时驱动不要同* *时配置输出功能，否则可能损坏引脚。有功耗要求的注意引脚状态。*

*注7：仅当寄存器RCC\_AHBPCENR的bit[14]ETHMACEN=1与bit[10]SDIOEN=1时，* *SDIO\_D0和SDIO\_D1映射到*

*PB14和PB15* *(批号第五位小于2的不支持该功能)，* *否则默认映射到PC8和PC9。*

*注8：仅当寄存器RCC\_AHBPCENR的bit[13]DVPEN=1与bit[11]USBHSEN=1且R8\_USB\_CTRL的*



*bit[2]RB\_UC\_RST\_SIE=0时，DVP\_D5映射PB3(批号第五位小于2的不支持该功能)，* *否则默认映射到PB6。* *注9：仅当寄存器RCC\_AHBPCENR的bit[8]FSMCEN=1与bit[11]USBHSEN=1且R8\_USB\_CTRL的* *bit[2]RB\_UC\_RST\_SIE=0时，FSMC\_NADV映射到PD2* *(批号第五位小于2的不支持该功能)，* *否则默认映射*

*到PB7。*

3.3 引脚复用功能

*注意，下表中的引脚功能描述针对的是所有功能，不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差异，查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。*

表 3-2 CH32V303\_305\_307xx 引脚复用功能

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复用  引脚 | ADC  DAC | TIM1  8/9/10 | TIM2  3/4/5 | UART  USART | USB | SYS | I2C | SPI  I2S | ETH | FSMC  SDIO | DVP | OPA | CAN |
| PA0 | ADC\_ IN0 | TIM8\_ETR  TIM8\_ETR\_1 | TIM2\_CH1\_ETR  TIM2\_CH1\_ETR\_2  TIM5\_CH1 | USART2\_CTS |  | WKUP |  |  | ETH\_MII\_CRS\_WKUP  ETH\_RGMII\_RXD2 |  |  | 0PA4\_OUT0 |  |
| PA1 | ADC\_1N1 |  | TIM2\_CH2  TIM2\_CH2\_2  TIM5\_CH2  TIM9\_BKIN\_1 | USART2\_RTS |  |  |  |  | ETH\_MII\_RX\_CLK  ETH\_RMII\_REF\_CLK  ETH\_RGMII\_RXD3 |  |  | OPA3\_OUT0 |  |
| PA2 | ADC\_ IN2 | TIM9\_CH1  TIM9\_ETR  TIM9\_CH1\_ETR\_1 | TIM2\_CH3  TIM2\_CH3\_1  TIM5\_CH3 | USART2\_TX |  |  |  |  | ETH\_MII\_MDC  ETH\_RMII\_MDC  ETH\_RGMII\_GTXC |  |  | OPA2\_OUT0 |  |
| PA3 | ADC\_ IN3 | TIM9\_CH2  TIM9\_CH2\_1 | TIM2\_CH4  TIM2\_CH4\_1  TIM5\_CH4 | USART2\_RX |  |  |  |  | ETH\_MII\_COL  ETH\_RGMII\_TXEN |  |  | OPA1\_OUT0 |  |
| PA4 | ADC\_ IN4  DAC\_OUT1 | TIM9\_CH3  TIM9\_CH3\_1 |  | USART2\_CK |  |  |  | SPI1\_NSS  SPI3\_NSS  I2S3\_WS |  |  | DVP\_HSYNC |  |  |
| PA5 | ADC\_ IN5  DAC\_OUT2 | TIM10\_CH1N\_1 |  | USART1\_CTS\_2  USART1\_CK\_3 |  |  |  | SPI1\_SCK |  |  | DVP\_VSYNC | OPA2\_CH1N |  |
| PA6 | ADC\_ IN6 | TIM1\_BKIN\_1  TIM8\_BKIN  TIM10\_CH2N\_1 | TIM3\_CH1 | USART1\_TX\_3  UART7\_TX\_1 |  |  |  | SPI1\_MISO |  |  | DVP\_PCLK | OPA1\_CH1N |  |
| PA7 | ADC\_ IN7 | TIM1\_CH1N\_1  TIM8\_CH1N  TIM10\_CH3N\_1 | TIM3\_CH2 | USART1\_RX\_3  UART7\_RX\_1 |  |  |  | SPI1\_MOSI | ETH\_MII\_RX\_DV  ETH\_RMII\_CRS\_DV  ETH\_RGMII\_TXD0 |  |  | OPA2\_CH1P |  |
| PA8 |  | TIM1\_CH1  TIM1\_CH1\_1 |  | USART1\_CK  USART1\_CK\_1  USART1\_RX\_2 |  | MCO |  |  |  |  |  |  |  |
| PA9 |  | TIM1\_CH2  TIM1\_CH2\_1 |  | USART1\_TX  USART1\_RTS\_2 | OTG\_FS\_VBUS |  |  |  |  |  | DVP\_D0 |  |  |
| PA10 |  | TIM1\_CH3  TIM1\_CH3\_1 |  | USART1\_RX  USART1\_CK\_2 | OTG\_FS\_ ID |  |  |  |  |  | DVP\_D1 |  |  |
| PA11 |  | TIM1\_CH4  TIM1\_CH4\_1 |  | USART1\_CTS  USART1\_CTS\_1 | OTG\_FS\_DM |  |  |  |  |  |  |  | CAN1\_RX |
| PA12 |  | TIM1\_ETR  TIM1\_ETR\_1  TIM10\_CH1N |  | USART1\_RTS  USART1\_RTS\_1 | OTG\_FS\_DP |  |  |  |  |  |  |  | CAN1\_TX |
| PA13 |  | TIM8\_CHIN\_1  TIM10\_CH2N |  | USART3\_TX\_2 |  | SWDIO |  |  |  |  |  |  |  |
| PA14 |  | TIM8\_CH2N\_1  TIM10\_CH3N |  | UART8\_TX\_1  USART3\_RX\_2 |  | SWCLK |  |  |  |  |  |  |  |
| PA15 |  | TIM8\_CH3N\_1 | TIM2\_CH1\_ETR\_1  TIM2\_CH1\_ETR\_3 | UART8\_RX\_1 |  |  |  | SPI1\_NSS  SPI3\_NSS  I2S3\_WS |  |  |  |  |  |
| PB0 | ADC\_ IN8 | TIM1\_CH2N\_1  TIM8\_CH2N  TIM9\_CH1N\_1 | TIM3\_CH3  TIM3\_CH3\_2 | UART4\_TX\_1 |  |  |  |  | ETH\_ MII\_RXD2  ETH\_ RGMII\_TXD3 |  |  | OPA1\_CH1P |  |
| PB1 | ADC\_ IN9 | TIM1\_CH3N\_1  TIM8\_CH3N  TIM9\_CH2N\_1 | TIM3\_CH4  TIM3\_CH4\_2 | UART4\_RX\_1 |  |  |  |  | ETH\_MII\_RXD3  ETH\_RGMII\_125IN |  |  | OPA4\_CH0N |  |
| PB2 |  | TIM9\_CH3N\_1 |  |  |  | BOOT1 |  |  |  |  |  | OPA3\_CH0N |  |
| PB3 |  | TIM10\_CH1\_1 | TIM2\_CH2\_1  TIM2\_CH2\_3 |  |  |  |  | SPI1\_SCK  SPI3\_SCK  I2S3\_CK |  |  | DVP\_D5 |  |  |
| PB4 |  | TIM10\_CH2\_1 | TIM3\_CH1\_2 | UART5\_TX\_1 |  |  |  | SPI1\_MISO  SPI3\_MISO |  |  |  |  |  |
| PB5 |  | TIM10\_CH3\_1 | TIM3\_CH2\_2 | UART5\_RX\_1 |  |  | I2C1\_SMBA | SPI1\_MOSI  SPI3\_MOSI  I2S3\_SD | ETH\_MII\_PPS\_OUT  ETH\_RMII\_PPS\_OUT |  |  |  | CAN2\_RX |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复用  引脚 | ADC  DAC | TIM1  8/9/10 | TIM2  3/4/5 | UART  USART | USB | SYS | I2C | SPI  I2S | ETH | FSMC  SDIO | DVP | OPA | CAN |
| PB6 |  | TIM8\_CHI\_1 | TIM4\_CH1 | USART1\_TX\_1 | USBFS\_DM  USBHS\_DM |  | I2C1\_SCL |  |  |  | DVP\_D5 |  | CAN2\_TX |
| PB7 |  | TIM8\_CH2\_1 | TIM4\_CH2 | USART1\_RX\_1 | USBFS\_DP  USBHS\_DP |  | I2C1\_SDA |  |  | FSMC\_NADV |  |  |  |
| PB8 |  | TIM8\_CH3\_1  TIM10\_CH1 | TIM4\_CH3 | UART6\_TX\_1 |  |  | I2C1\_SCL |  | ETH\_ MII\_TXD3 | SDIO\_D4 | DVP\_D6 |  | CAN1\_RX |
| PB9 |  | TIM8\_BKIN\_1  TIM10\_CH2 | TIM4\_CH4 | UART6\_RX\_1 |  |  | I2C1\_SDA |  |  | SDIO\_D5 | DVP\_D7 |  | CAN1\_TX |
| PB10 |  | TIM10\_BKIN\_1 | TIM2\_CH3\_2  TIM2\_CH3\_3 | USART3\_TX |  |  | I2C2\_SCL |  | ETH\_ MII\_RX\_ER |  |  | OPA2\_CH0N |  |
| PB11 |  | TIM10\_ETR\_1 | TIM2\_CH4\_2  TIM2\_CH4\_3 | USART3\_RX |  |  | I2C2\_SDA |  | ETH\_MII\_TX\_EN  ETH\_RMII\_TX\_EN |  |  | OPA1\_CH0N |  |
| PB12 |  | TIM1\_BKIN |  | USART3\_CK |  |  | I2C2\_SMBA | SPI2\_NSS  I2S2\_WS | ETH\_MII\_TXD0  ETH\_RMII\_TXD0 |  |  | OPA4\_CH0P | CAN2\_RX |
| PB13 |  | TIM1\_CH1N |  | USART3\_CTS  USART3\_CTS\_1 |  |  |  | SPI2\_SCK  I2S2\_CK | ETH\_MII\_TXD1  ETH\_RMII\_TXD1 |  |  | OPA3\_CH0P | CAN2\_TX |
| PB14 |  | TIM1\_CH2N |  | USART3\_RTS  USART3\_RTS\_1 |  |  |  | SPI2\_MISO |  | SDIO\_D0 |  | OPA2\_CH0P |  |
| PB15 |  | TIM1\_CH3N |  | USART1\_TX\_2 |  |  |  | SPI2\_MOSI  I2S2\_SD |  | SDIO\_D1 |  | OPA1\_CH0P |  |
| PC0 | ADC\_ IN10 | TIM9\_CH1N |  | UART6\_TX |  |  |  |  | ETH\_RGMII\_RXC |  |  |  |  |
| PC1 | ADC\_ IN11 | TIM9\_CH2N |  | UART6\_RX |  |  |  |  | ETH\_MII\_MDIO  ETH\_RMII\_MDIO  ETH\_RGMII\_RXCTL |  |  |  |  |
| PC2 | ADC\_ IN12 | TIM9\_CH3N |  | UART7\_TX |  |  |  |  | ETH\_MII\_TXD2  ETH\_RGMII\_RXD0 |  |  | OPA3\_CH1N |  |
| PC3 | ADC\_ IN13 | TIM10\_CH3 |  | UART7\_RX |  |  |  |  | ETH\_MII\_TX\_CLK  ETH\_RGMII\_RXD1 |  |  | OPA4\_CH1N |  |
| PC4 | ADC\_ IN14 | TIM9\_CH4 |  | USART1\_CTS\_3  UART8\_TX |  |  |  |  | ETH\_MII\_RXD0  ETH\_RMII\_RXDO  ETH\_RGMII\_TXD1 |  |  | OPA4\_CH1P |  |
| PC5 | ADC\_ IN15 | TIM9\_BKIN |  | USART1\_RTS\_3  UART8\_RX |  |  |  |  | ETH\_MII\_RXD1  ETH\_RMII\_RXD1  ETH\_RGMII\_TXD2 |  |  | OPA3\_CH1P |  |
| PC6 |  | TIM8\_CH1 | TIM3\_CH1\_3 |  |  |  |  | I2S2\_MCK | ETH\_RXP | SDIO\_D6 |  |  |  |
| PC7 |  | TIM8\_CH2 | TIM3\_CH2\_3 |  |  |  |  | I2S3\_MCK | ETH\_RXN | SDIO\_D7 |  |  |  |
| PC8 |  | TIM8\_CH3 | TIM3\_CH3\_3 |  |  |  |  |  | ETH\_TXP | SDIO\_D0 | DVP\_D2 |  |  |
| PC9 |  | TIM8\_CH4 | TIM3\_CH4\_3 |  |  |  |  |  | ETH\_TXN | SDIO\_D1 | DVP\_D3 |  |  |
| PC10 |  | TIM10\_ETR |  | USART3\_TX\_1  UART4\_TX |  |  |  | SPI3\_SCK  I2S3\_CK |  | SDIO\_D2 | DVP\_D8 |  |  |
| PC11 |  | TIM10\_CH4 |  | USART3\_RX\_1  UART4\_RX |  |  |  | SPI3\_MISO |  | SDIO\_D3 | DVP\_D4 |  |  |
| PC12 |  | TIM10\_BKIN |  | USART3\_CK\_1  UART5\_TX |  |  |  | SPI3\_MOSI  I2S3\_SD |  | SDIO\_CK | DVP\_D9 |  |  |
| PC13 |  | TIM8\_CH4\_1 |  |  |  | TAMPER-RTC |  |  |  |  |  |  |  |
| PC14 |  | TIM9\_CH4\_1 |  |  |  | OSC32\_ IN |  |  |  |  |  |  |  |
| PC15 |  | TIM10\_CH4\_1 |  |  |  | OSC32\_OUT |  |  |  |  |  |  |  |
| PD0 |  | TIM10\_ETR\_2 |  |  |  | OSC\_ IN |  |  |  | FSMC\_D2 |  |  | CAN1\_RX |
| PD1 |  | TIM10\_CH1\_2 |  |  |  | OSC\_OUT |  |  |  | FSMC\_D3 |  |  | CAN1\_TX |
| PD2 |  |  | TIM3\_ETR  TIM3\_ETR\_2  TIM3\_ETR\_3 | UART5\_RX |  |  |  |  |  | SDIO\_CMD  FSMC\_NADV | DVP\_D11 |  |  |
| PD3 |  | TIM10\_CH2\_2 |  | USART2\_CTS\_1 |  |  |  |  |  | FSMC\_CLK |  |  |  |
| PD4 |  |  |  | USART2\_RTS\_1 |  |  |  |  |  | FSMC\_NOE |  |  |  |
| PD5 |  | TIM10\_CH3\_2 |  | USART2\_TX\_1 |  |  |  |  |  | FSMC\_NWE |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复用  引脚 | ADC  DAC | TIM1  8/9/10 | TIM2  3/4/5 | UART  USART | USB | SYS | I2C | SPI  I2S | ETH | FSMC  SDIO | DVP | OPA | CAN |
| PD6 |  |  |  | USART2\_RX\_1 |  |  |  |  |  | FSMC\_NWAIT | DVP\_D10 |  |  |
| PD7 |  | TIM10\_CH4\_2 |  | USART2\_CK\_1 |  |  |  |  |  | FSMC\_NE1  FSMC\_NCE2 |  |  |  |
| PD8 |  | TIM9\_CH1N\_2 |  | USART3\_TX\_3 |  |  |  |  | ETH\_MII\_RX\_DV  ETH\_RMII\_CRS\_DV | FSMC\_D13 |  |  |  |
| PD9 |  | TIM9\_CH1\_ETR\_2 |  | USART3\_RX\_3 |  |  |  |  | ETH\_MII\_RXD0  ETH\_RMII\_RXD0 | FSMC\_D14 |  |  |  |
| PD10 |  | TIM9\_CH2N\_2 |  | USART3\_CK\_3  USART3\_CK\_2 |  |  |  |  | ETH\_MII\_RXD1  ETH\_RMII\_RXD1 | FSMC\_D15 |  |  |  |
| PD11 |  | TIM9\_CH2\_2 |  | USART3\_CTS\_3  USART3\_CTS\_2 |  |  |  |  | ETH\_MII\_RXD2 | FSMC\_A16 |  |  |  |
| PD12 |  | TIM9\_CH3N\_2 | TIM4\_CH1\_1 | USART3\_RTS\_3  USART3\_RTS\_2 |  |  |  |  | ETH\_MII\_RXD3 | FSMC\_A17 |  |  |  |
| PD13 |  | TIM9\_CH3\_2 | TIM4\_CH2\_1 |  |  |  |  |  |  | FSMC\_A18 |  |  |  |
| PD14 |  | TIM9\_BKIN\_2 | TIM4\_CH3\_1 |  |  |  |  |  |  | FSMC\_D0 |  |  |  |
| PD15 |  | TIM9\_CH4\_2 | TIM4\_CH4\_1 |  |  |  |  |  |  | FSMC\_D1 |  |  |  |
| PE0 |  |  | TIM4\_ETR  TIM4\_ETR\_1 | UART4\_TX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_NBL0 |  |  |  |
| PE1 |  |  |  | UART4\_RX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_NBL1 |  |  |  |
| PE2 |  | TIM10\_BKIN\_2 |  |  |  |  |  |  |  | FSMC\_A23 |  |  |  |
| PE3 |  | TIM10\_CH1N\_2 |  |  |  |  |  |  |  | FSMC\_A19 |  |  |  |
| PE4 |  | TIM10\_CH2N\_2 |  |  |  |  |  |  |  | FSMC\_A20 |  |  |  |
| PE5 |  | TIM10\_CH3N\_2 |  |  |  |  |  |  |  | FSMC\_A21 |  |  |  |
| PE6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FSMC\_A22 |  |  |  |
| PE7 |  | TIM1\_ETR\_3 |  |  |  |  |  |  |  | FSMC\_D4 |  | OPA3\_OUT1 |  |
| PE8 |  | TIM1\_CH1N\_3 |  | UART5\_TX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D5 |  | OPA4\_OUT1 |  |
| PE9 |  | TIM1\_CH1\_3 |  | UART5\_RX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D6 |  |  |  |
| PE10 |  | TIM1\_CH2N\_3 |  | UART6\_TX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D7 |  |  |  |
| PE11 |  | TIM1\_CH2\_3 |  | UART6\_RX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D8 |  |  |  |
| PE12 |  | TIM1\_CH3N\_3 |  | UART7\_TX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D9 |  |  |  |
| PE13 |  | TIM1\_CH3\_3 |  | UART7\_RX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D10 |  |  |  |
| PE14 |  | TIM1\_CH4\_3 |  | UART8\_TX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D11 |  | OPA2\_OUT1 |  |
| PE15 |  | TIM1\_BKIN\_3 |  | UART8\_RX\_2 |  |  |  |  |  | FSMC\_D12 |  | OPA1\_OUT1 |  |

第 4 章 电气特性

4.1 测试条件

除非特殊说明和标注，所有电压都以 VSS 为基准。

所有最小值和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。典型数值是基 于常温 25℃和 VDD = 3.3V 环境下用于设计指导。

对于通过综合评估、设计模拟或工艺特性得到的数据，不会在生产线进行测试。在综合评估的基 础上， 最小和最大值是通过样本测试后统计得到。除非特殊说明为实测值，否则特性参数以综合评估 或设计保证。

供电方案：

图 4-1 常规供电典型电路

VBAT

1 .8-3.6V

VDD

VDDx/VIOx

0.1uF

VSSx

VDD

VDDA

0.1uF

VSSA

4.2 绝对最大值

临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。

表 4-1 绝对最大值参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| TA | 工作时的环境温度 | -40 | 85 | ℃ |
| TS | 存储时的环境温度 | -40 | 125 | ℃ |
| VDD-VSS | 外部主供电电压(包含 VDDA 和 VDD) | -0.3 | 4.0 | V |
| VIO-VSS | IO 域端供电电压 | -0.3 | 4.0 | V |
| VIN | FT (耐受 5V)引脚上的输入电压 | VSS-0.3 | 5.5 | V |
| 其他引脚上的输入电压 | VSS-0.3 | VDD+0.3 |  |
| |△VDD\_x | | 不同主供电引脚之间的电压差 |  | 50 | mV |
| |△VIO\_x | | 不同 IO 端供电引脚之间的电压差 |  | 50 | mV |
| |△VSS\_x | | 不同接地引脚之间的电压差 |  | 50 | mV |
| VESD(HBM) | ESD 静电放电电压(人体模型，非接触式) | 4K |  | V |
| USB 引脚 (PA11、PA12) | 3K |  | V |
| IVDD | 经过 VDD/VDDA/VIO 电源线的总电流 (供应电流) |  | 150 | mA |
| IVss | 经过 VSS 地线的总电流 (流出电流) |  | 150 |
| IIO | 任意 I/O 和控制引脚上的灌电流 |  | 25 |
| 任意 I/O 和控制引脚上的输出电流 |  | -25 |
| IINJ(PIN) | NRST 引脚注入电流 |  | +/-5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HSE 的 OSC\_IN 引脚和 LSE 的 OSC\_ IN 引脚注入电流 |  | +/-5 |  |
| 其他引脚的注入电流 |  | +/-5 |
| ∑ IINJ(PIN) | 所有 IO 和控制引脚的总注入电流 |  | +/-25 |

4.3 电气参数

4.3.1 工作条件

表 4-2 通用工作条件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| FHCLK | 内部 AHB 时钟频率 |  |  | 144 | MHz |
| FPCLK1 | 内部 APB1 时钟频率 |  |  | 144 | MHz |
| FPCLK2 | 内部 APB2 时钟频率 |  |  | 144 | MHz |
| VDD | 标准工作电压 |  | 2.4 | 3.6 | V |
| 使用 USB 或 ETH | 3.0 | 3.6 |
| VIO | 大部分 IO 引脚输出电压 | VIO 不能高于 VDD | 2.4 | 3.6 | V |
| VDDA | 模拟部分工作电压(未使用ADC) | VDDA 必须与 VIO 相同， VREF+ 不能高于 VDDA，VREF-等于 VSS | 2.4 | 3.6 | V |
| 模拟部分工作电压(使用ADC) |
| VBAT (1) | 备份单元工作电压 | 不能大于 VDD | 1.8 | 3.6 | V |
| TA | 环境温度 |  | -40 | 85 | ℃ |
| TJ | 结温度范围 |  | -40 | 85 | ℃ |

*注：* *电池到* *VBAT连线要尽可能的短。*

表 4-3 上电和掉电条件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| tVDD | VDD 上升速率 |  | 0 | ∞ | us/V |
| VDD 下降速率 |  | 30 | ∞ |

4.3.2 内嵌复位和电源控制模块特性

表 4-4 复位及电压监测(PDR 选择高阈值档位)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VPVD (1) | 可编程电压检测器的电 平选择 | PLS[2:0] = 000(上升沿) |  | 2.39 |  | V |
| PLS[2:0] = 000(下降沿) |  | 2.31 |  | V |
| PLS[2:0] = 001(上升沿) |  | 2.56 |  | V |
| PLS[2:0] = 001(下降沿) |  | 2.48 |  | V |
| PLS[2:0] = 010(上升沿) |  | 2.65 |  | V |
| PLS[2:0] = 010(下降沿) |  | 2.57 |  | V |
| PLS[2:0] = 011(上升沿) |  | 2.78 |  | V |
| PLS[2:0] = 011(下降沿) |  | 2.69 |  | V |
| PLS[2:0] = 100(上升沿) |  | 2.89 |  | V |
| PLS[2:0] = 100(下降沿) |  | 2.81 |  | V |
| PLS[2:0] = 101(上升沿) |  | 3.05 |  | V |
| PLS[2:0] = 101(下降沿) |  | 2.96 |  | V |
| PLS[2:0] = 110(上升沿) |  | 3.17 |  | V |
| PLS[2:0] = 110(下降沿) |  | 3.08 |  | V |

VBAT

VDD 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLS[2:0] = 111(上升沿) |  | 3.31 |  | V |
| PLS[2:0] = 111(下降沿) |  | 3.21 |  | V |
| VPVDhyst | PVD 迟滞 |  |  | 0.08 |  | V |
| VPOR/PDR | 上电/掉电复位阈值 | 上升沿 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | V |
| 下降沿 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | V |
| VPDRhyst | PDR 迟滞 |  |  | 20 |  | mV |
| tRSTTEMPO | 上电复位 |  | 24 | 28 | 30 | mS |
| 其他复位 |  | 8 | 10 | 30 |

*注：* *常温测试值。*

4.3.3 内置的参考电压

表 4-5 内置参考电压

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VREFINT | 内置参考电压 | TA = -40℃~85℃ | 1.17 | 1.2 | 1.23 | V |
| TS\_vrefint | 当读出内部参考电压 时，ADC 的采样时间 |  |  |  | 17.1 | us |

4.3.4 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标， 这些参数和因素包括工作电压、环境温度、 I/O 引脚的 负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。 电流消耗测量方法如下图：

图 4-2 电流消耗测量

IBAT -VBAT

|  |
| --- |
| El ect ric current  measurement |

IDD

|  |
| --- |
| El ect ric current  measurement |

VDDA

微控制器处于下列条件：

常温 VDD = 3.3V 情况下，测试时：所有 IO 端口配置下拉输入，HSE 或 HSI 只开 1 个，HSE=8M，HSI=8M (已校准) ，FPLCK1=FHCLK/2，FPLCK2=FHCLK ，当 FHCLK>8MHz 时，PLL 打开。使能或关闭所有外设时钟的功耗。

表 4-6 运行模式下典型的电流消耗，数据处理代码从内部闪存中运行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | | 典型值 | | 单位 |
| 使能所有外设 | 关闭所有外设(2) |
| IDD (1) | 运行模式下的 供应电流 | 外部时钟 | FHCLK = 144MHz | 22.4 | 12.4 | mA |
| FHCLK = 72MHz | 11.5 | 6.5 |
| FHCLK = 48MHz | 8.0 | 4.6 |
| FHCLK = 36MHz | 6.4 | 3.8 |
| FHCLK = 24MHz | 4.4 | 2.7 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FHCLK = 16MHz | 3.5 | 2.3 |  |
| FHCLK = 8MHz | 1.8 | 1.3 |
| FHCLK = 4MHz | 1.3 | 1.0 |
| FHCLK = 500KHz | 0.8 | 0.7 |
| 运行于高速内部 RC 振荡器 (HSI)， 使用 AHB 预分频 以减低频率 | FHCLK = 144MHz | 22.1 | 12.2 |
| FHCLK = 72MHz | 11.3 | 6.3 |
| FHCLK = 48MHz | 7.7 | 4.3 |
| FHCLK = 36MHz | 5.8 | 3.3 |
| FHCLK = 24MHz | 4.1 | 2.4 |
| FHCLK = 16MHz | 3.0 | 1.8 |
| FHCLK = 8MHz | 1.5 | 1.0 |
| FHCLK = 4MHz | 1.0 | 0.7 |
| FHCLK = 500KHz | 0.4 | 0.4 |

*注：* *以上为实测参数*

表 4-7 睡眠模式下典型的电流消耗，数据处理代码从内部闪存或 SRAM 中运行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | | 典型值 | | 单位 |
| 使能所有外设 | 关闭所有外设(2) |
| IDD (1) | 睡眠模式下 的供应电流 (此时外设供 电和时钟保 持) | 外部时钟 | FHCLK = 144MHz | 13.7 | 3.8 | mA |
| FHCLK = 72MHz | 7.2 | 2.3 |
| FHCLK = 48MHz | 5.1 | 1.8 |
| FHCLK = 36MHz | 4.0 | 1.5 |
| FHCLK = 24MHz | 2.9 | 1.3 |
| FHCLK = 16MHz | 2.2 | 1.1 |
| FHCLK = 8MHz | 1.4 | 0.8 |
| FHCLK = 4MHz | 1.0 | 0.8 |
| FHCLK = 500KHz | 0.7 | 0.7 |
| 运行于高速内部 RC 振荡器 (HSI)， 使用 AHB 预分频 以减低频率 | FHCLK = 144MHz | 13.4 | 3.5 |
| FHCLK = 72MHz | 6.9 | 1.9 |
| FHCLK = 48MHz | 4.7 | 1.4 |
| FHCLK = 36MHz | 3.6 | 1.2 |
| FHCLK = 24MHz | 2.6 | 0.9 |
| FHCLK = 16MHz | 1.9 | 0.7 |
| FHCLK = 8MHz | 1.0 | 0.5 |
| FHCLK = 4MHz | 0.7 | 0.4 |
| FHCLK = 500KHz | 0.4 | 0.3 |

*注：* *以上为实测参数*

表 4-8 停止和待机模式下典型的电流消耗

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| IDD | 停止模式下的供应电流 | 调压器处于运行模式，低速和高速内部 RC 振荡器及外部振荡器都处于关闭状 态 (没有独立看门狗) | 110 | uA |
| 调压器处于低功耗模式，低速和高速内 | 30 |

V2.7

35



fHS E\_ext

|  |
| --- |
| OSC\_IN  OSC\_OUT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部 RC 振荡器及外部振荡器都处于关闭 状态 (没有独立看门狗，PVD 关闭) ， RAM 进入低功耗模式 |  |  |
| 待机模式下的供应电流 | 低速内部 RC 振荡器和独立看门狗处于 开启状态，所有 RAM 不带电 | 1.8 |
| 低速内部 RC 振荡器处于开启状态，独 立看门狗关闭状态，所有 RAM 不带电 | 1.8 |
| LSI/LSE/RTC/IWDG 关闭， 32K\_RAM 带电并处于低功耗状态 | 2.5 |
| LSI/LSE/RTC/IWDG 关闭，  2K\_RAM 带电并处于低功耗状态 | 1.2 |
| LSI/LSE/RTC/IWDG 关闭，  所有 RAM 不带电 | 1 |
| IDD\_VBAT | 备份区域的供应电流 (移除 VDD 和 VDDA ，只使 用 VBAT 供电) | 低速外部振荡器和RTC 处于开启状态 | 1.8 |

*注：* *以上为实测参数*

4.3.5 外部时钟源特性

表 4-9 来自外部高速时钟

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| FHSE\_ext | 外部时钟频率 |  | 3 | 8 | 25 | MHz |
| VHSEH (1) | OSC\_ IN 输入引脚高电平电压 |  | 0.8VIO |  | VIO | V |
| VHSEL (1) | OSC\_ IN 输入引脚低电平电压 |  | 0 |  | 0.2VIO | V |
| Cin(HSE) | OSC\_ IN 输入电容 |  |  | 5 |  | pF |
| Duty(HSE) | 占空比 |  |  | 50 |  | % |
| IL | OSC\_ IN 输入漏电流 |  |  |  | ±1 | uA |

*注：* *不满足此条件可能会引起电平识别错误。*

图 4-3 外部提供高频时钟源电路

|  |
| --- |
| External c lock source |

表 4-10 来自外部低速时钟

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| FLSE\_ext | 用户外部时钟频率 |  |  | 32.768 | 1000 | KHz |
| VLSEH | OSC32\_IN 输入引脚高电平电压 |  | 0.8VDD |  | VDD | V |
| VLSEL | OSC32\_IN 输入引脚低电平电压 |  | 0 |  | 0.2VDD | V |
| Cin(LSE) | OSC32\_IN 输入电容 |  |  | 5 |  | pF |
| Duty(LSE) | 占空比 |  |  | 50 |  | % |

fLSE\_ext

|  |
| --- |
| OSC32\_IN  OSC32\_OUT |

L1

8MHz

Crysta l

 Osc illator

C

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL | OSC32\_IN 输入漏电流 |  |  |  | ±1 | uA |

图 4-4 外部提供低频时钟源电路

|  |
| --- |
| External c lock source |

表 4-11 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| FOSC\_IN | 谐振器频率 |  | 3 | 8 | 25 | MHz |
| RF | 反馈电阻 |  |  | 250 |  | kΩ |
| C | 建议的负载电容与对应晶体 串行阻抗 RS | RS=60Ω(1) |  | 30 |  | pF |
| I2 | HSE 驱动电流 | VDD = 3.3V，20p 负载 |  | 0.53 |  | mA |
| gm | 振荡器的跨导 | 启动 |  | 17.5 |  | mA/V |
| tSU(HSE) | 启动时间 | VDD 稳定，8M 晶体 |  | 2.5 |  | ms |

*注：* *25M* *晶体* *ESR* *建议不超过* *60* *欧，低于* *25M* *可适当放宽。*

电路参考设计及要求：

晶体的负载电容以晶体厂商建议为准，通常情况 CL1=CL2。

图 4-5 外接 8M 晶体典型电路

|  |
| --- |
| OSC\_IN  OSC\_OUT |

C

L2

表 4-12 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟(fLSE=32.768KHz)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RF | 反馈电阻 |  |  | 5 |  | MΩ |
| C | 建议的负载电容与对应晶体串 行阻抗 RS | RS<70kΩ |  |  | 15 | pF |
| i2 | LSE 驱动电流 | VDD = 3.3V |  | 0.35 |  | uA |
| gm | 振荡器的跨导 | 启动 |  | 25.3 |  | uA/V |
| tSU(LSE) | 启动时间 | VDD 是稳定的 |  | 800 |  | mS |

电路参考设计及要求：

晶体的负载电容以晶体厂商建议为准，通常情况 CL1=CL2 ，可选 12pF 左右。

CL1

32.768KHz

 crystal

osc illator

图 4-6 外接 32.768K 晶体典型电路

|  |
| --- |
| OSC\_IN  OSC\_OUT |

CL2

*注：* *负载电容* *CL* *由下式计算：CL* *=* *CL1* *x* *CL2* */* *(CL1* *+* *CL2)* *+* *Cstray，其中* *Cstray是引脚的电容和* *PCB* *板或* *PCB* *相关的电容，它的典型值是介于* *2pF* *至* *7pF* *之间。*

4.3.6 内部时钟源特性

表 4-13 内部高速(HSI)RC 振荡器特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| FHSI | 频率(校准后) |  |  | 8 |  | MHz |
| DutyHSI | 占空比 |  | 45 | 50 | 55 | % |
| ACCHSI | HSI 振荡器的精度 (校准后) | TA = 0℃~70℃ | -1.0 |  | 1.6 | % |
| TA = -40℃~85℃ | -2.2 |  | 2.2 | % |
| tSU(HSI) | HSI 振荡器启动稳定时间 |  |  | 10 |  | us |
| IDD(HSI) | HSI 振荡器功耗 |  | 120 | 180 | 270 | uA |

表 4-14 内部低速(LSI)RC 振荡器特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| FLSI | 频率 |  | 25 | 39 | 60 | KHz |
| DutyLSI | 占空比 |  | 45 | 50 | 55 | % |
| tSU(LSI) | LSI 振荡器启动稳定时间 |  |  | 100 |  | us |
| IDD(LSI) | LSI 振荡器功耗 |  |  | 0.6 |  | uA |

4.3.7 PLL 特性

表 4-15 PLL 特性

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | | 单位 |
| FPLL\_IN | PLL 输入时钟 |  | 3 | 8 | 25 | | MHz |
| PLL 输入时钟占空比 |  | 40 |  | 60 | | % |
| FPLL\_OUT | PLL 倍频输出时钟 |  | 18 |  | 144 | (1) | MHz |
| tLOCK | PLL 锁定时间 |  |  |  | 200 | | us |

*注：* *须选择合适倍频，满足* *PLL* *输出频率范围。*

表 4-16 PLL2 和 PLL3 特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| FPLL\_IN | PLL 输入时钟 |  | 3 |  | 25 | MHz |
| PLL 输入时钟占空比 |  | 40 |  | 60 | % |
| FPLL\_OUT | PLL 倍频输出时钟 |  | 30 |  | 75(1) | MHz |
| FVCO | VCO 输出时钟 |  | 60 |  | 150 | MHz |
| tLOCK1 | PLL 锁定时间 |  |  |  | 200 | us |

*注：* *须选择合适倍频，满足* *PLL* *输出频率范围。*

4.3.8 从低功耗模式唤醒的时间

表 4-17 低功耗模式唤醒的时间(1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| twusleep | 从睡眠模式唤醒 | 使用 HSI RC 时钟唤醒 | 2.4 | us |
| twustop | 从停止模式唤醒(调压器处于运行模式) | HSI RC 时钟唤醒 | 23.1 | us |
| 从停止模式唤醒(调压器为低功耗模式) | 调压器从低功耗模式唤醒时间 + HSI RC 时钟唤醒 | 76.7 | us |
| tWUSTDBY | 从待机模式唤醒 | LDO 稳定时间 + HSI RC 时钟唤醒 + 代码加载时间(2) (举例 256K) | 8.9 | ms |

*注：* *1.以上为实测参数。*

*2.代码加载时间以当前芯片配置* *0* *等待运行区域容量和加载配置时钟大小计算可得。*

4.3.9 存储器特性

表 4-18 闪存存储器特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Fprog | 操作频率(1) | TA = -40℃~85℃ |  |  | 60 | MHz |
| tprog\_page | 页 (256 字节) 编程时间 | TA = -40℃~85℃ |  | 2 |  | ms |
| terase\_page | 页 (256 字节) 擦除时间 | TA = -40℃~85℃ |  | 16 |  | ms |
| terase\_sec | 扇区 (4K 字节) 擦除时间 | TA = -40℃~85℃ |  | 16 |  | ms |
| Vprog | 编程电压 |  | 2.4 |  | 3.6 | V |

*注：* *flash* *的操作频率包括读、编程、擦除，时钟来自于* *HCLK。*

表 4-19 闪存存储器寿命和数据保存期限

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| NEND | 擦写次数 | TA = 25℃ | 10K | 80K(1) |  | 次 |
| tRET | 数据保存期限 |  | 20 |  |  | 年 |

*注：实测操作擦写次数，非担保。*

4.3.10 I/O 端口特性

表 4-20 通用 I/O 静态特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIH | 标准 I/O 脚，输入高电平电压 |  | 0.41\*(VDD-  1.8)+1.3 |  | VDD+0.3 | V |
| FT IO 引脚，输入高电平电压 |  | 0.42\*(VDD-  1.8)+1 |  | 5.5 | V |
| VIL | 标准 I/O 脚，输入低电平电压 |  | -0.3 |  | 0.28\*(VDD-  1.8)+0.6 | V |
| FT IO 引脚，输入低电平电压 | -0.3 |  | 0.32\*(VDD-  1.8)+0.55 | V |
| Vhys | 标准 I/O 脚施密特触发器电压迟滞 |  | 150 |  |  | mV |
| FT IO 引脚施密特触发器电压迟滞 | 90 |  |  |
| Ilkg | 输入漏电流 | 标准 IO 端口 |  |  | 1 | uA |
| FT IO 端口 |  |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPU | 弱上拉等效电阻 |  | 30 | 40 | 50 | kΩ |
| RPD | 弱下拉等效电阻 |  | 30 | 40 | 50 | kΩ |
| CIO | I/O 引脚电容 |  |  | 5 |  | pF |

输出驱动电流特性

GPIO(通用输入/输出端口)可以吸收或输出多达±8mA 电流，并且吸收或输出±20mA 电流(不严格 达到 VOL/VOH)。在用户应用中， 所有 IO 引脚驱动总电流不能超过 4.2 节给出的绝对最大额定值：

表 4-21 输出电压特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VOL | 输出低电平，8 个引脚吸收电流 | TTL 端口， IIO = +8mA 2.7V< VDD <3.6V |  | 0.4 | V |
| VOH | 输出高电平，8 个引脚输出电流 | VDD-0.4 |  |
| VOL | 输出低电平，8 个引脚吸收电流 | CMOS 端口， IIO = +8mA 2.7V< VDD <3.6V |  | 0.4 | V |
| VOH | 输出高电平，8 个引脚输出电流 | 2.3 |  |
| VOL | 输出低电平，8 个引脚吸收电流 | IIO = +20mA  2.7V< VDD <3.6V |  | 1.3 | V |
| VOH | 输出高电平，8 个引脚输出电流 | VDD-1.3 |  |
| VOL | 输出低电平，8 个引脚吸收电流 | IIO = +6mA  2.4V< VDD <2.7V |  | 0.4 | V |
| VOH | 输出高电平，8 个引脚输出电流 | VDD-1.3 |  |

*注：以上条件中如果多个* *IO* *引脚同时驱动，电流总和不能超过表* *4.2* *节给出的绝对最大额定值。另外*

*多个* *IO* *引脚同时驱动时，电源/地线点上的电流很大，会导致压降使内部* *IO* *的电压达不到表中电源电* *压，从而导致驱动电流小于标称值。*

表 4-22 输入输出交流特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEx[1:0] 配置 | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 10 (2MHz) | Fmax(IO)out | 最大频率 | CL=50pF,VDD=2.7-3.6V |  | 2 | MHz |
| tf(IO)out | 输出高至低电平的下降时间 | CL=50pF,VDD=2.7-3.6V |  | 125 | ns |
| tr(IO)out | 输出低至高电平的上升时间 |  | 125 | ns |
| 01 (10MHz) | Fmax(IO)out | 最大频率 | CL=50pF,VDD=2.7-3.6V |  | 10 | MHz |
| tf(IO)out | 输出高至低电平的下降时间 | CL=50pF,VDD=2.7-3.6V |  | 25 | ns |
| tr(IO)out | 输出低至高电平的上升时间 |  | 25 | ns |
| 11 (50MHz) | Fmax(IO)out | 最大频率 | CL=30pF,VDD=2.7-3.6V |  | 50 | MHz |
| CL=50pF,VDD=2.7-3.6V |  | 30 | MHz |
| tf(IO)out | 输出高至低电平的下降时间 | CL=30pF,VDD=2.7-3.6V |  | 20 | ns |
| CL=50pF,VDD=2.7-3.6V |  | 5 | ns |
| tr(IO)out | 输出低至高电平的上升时间 | CL=30pF,VDD=2.7-3.6V |  | 8 | ns |
| CL=50pF,VDD=2.7-3.6V |  | 12 | ns |
|  | tEXTIpw | EXTI 控制器检测到外部信号 的脉冲宽度 |  | 10 |  | ns |

4.3.11 NRST 引脚特性

表 4-23 外部复位引脚特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIL(NRST) | NRST 输入低电平电压 |  | -0.3 |  | 0.28\*(VDD-1.8)+0.6 | V |



**NRST**

**0.1** μ**F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIH(NRST) | NRST 输入高电平电压 |  | 0.41\*(VDD-1.8)+1.3 |  | VDD+0.3 | V |
| Vhys(NRST) | NRST 施密特触发器电压 迟滞 |  | 150 |  |  | mV |
| RPU (1) | 弱上拉等效电阻 |  | 30 | 40 | 50 | kΩ |
| VF(NRST) | NRST 输入可被滤波脉宽 |  |  |  | 100 | ns |
| VNF(NRST) | NRST 输入无法滤波脉宽 |  | 300 |  |  | ns |

*注：* *上拉电阻是一个真正的电阻串联一个可开关的* *PMOS* *实现。这个* *PMOS/NMOS* *开关的电阻很小(约占* *10%)。*

电路参考设计及要求：

图 4-7 外部复位引脚典型电路

|  |
| --- |
| **VDD**  **RPU**  **F** **ilter** |

4.3.12 TIM 定时器特性

表 4-24 TIMx 特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| tres(TIM) | 定时器基准时钟 |  | 1 |  | tTIMxCLK |
| fTIMxCLK = 72MHz | 13.9 |  | ns |
| FEXT | CH1 至 CH4 的定时器外部时钟频率 |  | 0 | fTIMxCLK/2 | MHz |
| fTIMxCLK = 72MHz | 0 | 36 | MHz |
| ResTIM | 定时器分辨率 |  |  | 16 | 位 |
| tCOUNTER | 当选择了内部时钟时，16 位计数 器时钟周期 |  | 1 | 65536 | tTIMxCLK |
| fTIMxCLK = 72MHz | 0.0139 | 910 | us |
| tMAX\_COUNT | 最大可能的计数 |  |  | 65535 | tTIMxCLK |
| fTIMxCLK = 72MHz |  | 59.6 | s |

4.3.13 I2C 接口特性

图 4-8 I2C 总线时序图

|  |  |
| --- | --- |
| SCL  SDA | w(SCKH)  SU(STO)  h(SDA)    SU(STA)  w(STO:STA)  t  t  t  t  t  t  t  t  t  t  t  r(SCL)  f(SCL)  w(SCKL)  h(STA)  SU(SDA)  f(SDA)  start condition Stop condition  Repeat  tr(SDA)  St art condition |

表 4-25 I2C 接口特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 标准 I2C | | 快速 I2C | | 单位 |
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| tw(SCKL) | SCL 时钟低电平时间 | 4.7 |  | 1.2 |  | us |
| tw(SCKH) | SCL 时钟高电平时间 | 4.0 |  | 0.6 |  | us |
| tSU(SDA) | SDA 数据建立时间 | 250 |  | 100 |  | ns |
| th(SDA) | SDA 数据保持时间 | 0 |  | 0 | 900 | ns |
| tr(SDA)/tr(SCL) | SDA 和 SCL 上升时间 |  | 1000 | 20 |  | ns |
| tf(SDA)/tf(SCL) | SDA 和 SCL 下降时间 |  | 300 |  |  | ns |
| th(STA) | 开始条件保持时间 | 4.0 |  | 0.6 |  | us |
| tSU(STA) | 重复的开始条件建立时间 | 4.7 |  | 0.6 |  | us |
| tSU(STO) | 停止条件建立时间 | 4.0 |  | 0.6 |  | us |
| tw(STO:STA) | 停止条件至开始条件的时间(总线空闲) | 4.7 |  | 1.2 |  | us |
| Cb | 每条总线的容性负载 |  | 400 |  | 400 | pF |

4.3.14 SPI 接口特性

图 4-9 SPI 主模式时序图

|  |
| --- |
| tr(SCK)  tf(SCK)  SCK Output  CPHA=0 CPOL=0  CPHA=0  CPOL=1  th(MO)  Output 6-1 bit  tV( MO)  th(MI)  t  SCK  tw (SCKH)  tw (SCKL)  SCK Output  CPHA=1  CPOL=0  CPHA=1  CPOL=1  tsu( MI)    Input lowest bit  highest bit  MISO Input  Input  Input 6-1 bit  Output lowest bit  Output  Output  highest bit  MOSI |

图 4-10 SPI 从模式时序图 (CPHA=0)

|  |
| --- |
| NSS Input  tf(SCK)  MOSI Input  Input 6-1 bit  Input lowest bit  tdis (SO)  Input highest bit    th(NSS) tSCK  tr(SCK)  SCK Input  tsu(NSS)  CPHA=0  CPOL=0  CPHA=0  CPOL=1  tV(SO)  ta(SO)  th(SO)  highest bit  MISO Output  Output  bit  Output lowest bit  Output 6-1  tsu(SI)  th(SI) |

图 4-11 SPI 从模式时序图 (CPHA=1)

|  |
| --- |
| NSS Input  th(NSS)  tr(SCK)  SCK  tf(SCK)  SCK Input  CPHA=1  CPOL=0  CPHA=1  CPOL=1  tsu(NSS)  tV(SO)  Output highest bit  th(SO)  Output 6-1 bit  ta(SO)  tdis (SO)  MISO Output  th(SI)  Output lowest  tsu(SI)  t    bit    Input lowest bit  MOSI Input  Input highest bit  Input 6-1 bit |

表 4-26 SPI 接口特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| fSCK/tSCK | SPI 时钟频率 | 主模式 |  | 36 | MHz |
| 从模式 |  | 36 | MHz |
| tr(SCK)/tf(SCK) | SPI 时钟上升和下降时间 | 负载电容：C = 30pF |  | 20 | ns |
| tSU(NSS) | NSS 建立时间 | 从模式 | 2tPCLK |  | ns |
| th(NSS) | NSS 保持时间 | 从模式 | 2tPCLK |  | ns |
| tw(SCKH)/tw(SCKL) | SCK 高电平和低电平时间 | 主模式，fPCLK = 36MHz，预分频 系数=4 | 40 | 60 | ns |
| tSU(MI) | 数据输入建立时间 | 主模式 | 5 |  | ns |
| tSU(SI) | 从模式 | 5 |  | ns |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| th(MI) | 数据输入保持时间 | 主模式 | 5 |  | ns |
| th(SI) | 从模式 | 4 |  | ns |
| ta(SO) | 数据输出访问时间 | 从模式，fPCLK = 20MHz | 0 | 1tPCLK | ns |
| tdis(SO) | 数据输出禁止时间 | 从模式 | 0 | 10 | ns |
| tV(SO) | 数据输出有效时间 | 从模式(使能边沿之后) |  | 25 | ns |
| tV(MO) | 主模式(使能边沿之后) |  | 5 | ns |
| th(SO) | 数据输出保持时间 | 从模式(使能边沿之后) | 15 |  | ns |
| th(MO) | 主模式(使能边沿之后) | 0 |  | ns |

4.3.15 I2S 接口特性

图 4-12 I2S 总线主模式时序图 (飞利浦协议)

|  |
| --- |
| tr(CK)  tf(CK)  CK Input  CPOL=0  CPOL=1  tV(WS)  tsu(WS)  th(WS)  tw(CKL)  WS I nput  SD Out put  highest  bit  th(SD\_MR)  th(SD\_MT)  lowest  lowest  Output  Output  Output No.n bit  bit tsu(SD\_MR)  bit  Input  Input  lowest  Input No.n bit  Input lowest bit  Input highest bit  SD  bit  tV(SD\_MT) Output  tw(CKH)  t  CK |

图 4-13 I2S 总线从模式时序图 (飞利浦协议)

|  |
| --- |
| tr(CK)  tf(CK)  CPOL=0  tsu(WS)  h(WS)  w(CKL)  WS Input  SD Out put  highest  bit  th(SD\_SR)  th(SD\_ST)  lowest  Output  Output  lowest  Output No.n bit  bit tsu(SD\_SR)  bit  Input  Input  lowest  Input No.n bit  Input lowest bit  Input highest bit  SD  bit  tw(CKH)  tV(SD\_ST) Output  t  t  t  CK  CK Input  CPOL=1 |

表 4-27 I2S 接口特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| fCK/tCK | I2S 时钟频率 | 主模式 |  | 8 | MHz |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 从模式 |  | 8 | MHz |
| tr(CK)/tf(CK) | I2S 时钟上升和下降时间 | 负载电容：C = 30pF |  | 20 | ns |
| tV(WS) | WS 有效时间 | 主模式 |  | 5 | ns |
| tSU(WS) | WS 建立时间 | 从模式 | 10 |  | ns |
| th(WS) | WS 保持时间 | 主模式 | 0 |  | ns |
| 从模式 | 0 |  | ns |
| tw(CKH)/tw(CKL) | SCK 高电平和低电平时间 | 主模式，fPCLK = 36MHz，  预分频系数=4 | 40 | 60 | % |
| tSU(SD\_MR)  t  SU(SD\_SR) | 数据输入建立时间 | 主模式 | 8 |  | ns |
| 从模式 | 8 |  | ns |
| th(SD\_MR)  t  h(SD\_SR) | 数据输入保持时间 | 主模式 | 5 |  | ns |
| 从模式 | 4 |  | ns |
| th(SD\_MT) | 数据输出保持时间 | 主模式(使能边沿之后) |  | 5 | ns |
| th(SD\_ST) | 从模式(使能边沿之后) |  | 5 | ns |
| tV(SD\_MT) | 数据输出有效时间 | 主模式(使能边沿之后) |  | 5 | ns |
| tv(SD\_ST) | 从模式(使能边沿之后) |  | 4 | ns |

4.3.16 USB 接口特性

表 4-28 USB 模块特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | USB 操作电压 |  | 3.0 | 3.6 | V |
| VSE | 单端接收器阈值 | VDD = 3.3V | 1.2 | 1.9 | V |
| VOL | 静态输出低电平 |  |  | 0.3 | V |
| VOH | 静态输出高电平 |  | 2.8 | 3.6 | V |
| VHSSQ | 高速压制信息检测阈值 |  | 100 | 150 | mV |
| VHSDSC | 高速断开连接检测阈值 |  | 500 | 625 | mV |
| VHSOI | 高速空闲电平 |  | -10 | 10 | mV |
| VHSOH | 高速数据高电平 |  | 360 | 440 | mV |
| VHSOL | 高速数据低电平 |  | -10 | 10 | mV |

4.3.17 SD/MMC 接口特性

图 4-14 SD 高速模式时序图

|  |
| --- |
| tr(CK)  tf(CK)  tw(CKL)  CK Output  IH  OH  DATA/CMD Output  DATA/CMD  Input  CK    tw(CKH)  t  t  t  t  ISU |

图 4-15 SD 默认模式时序图

|  |
| --- |
| tr(CK)  tf(CK)  tw(CKL)  CK Output  OHD  CK  OVD  t  t  t  tw(CKH)    DATA/CMD  Out p ut |

表 4-29 SD/MMC 接口特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| fCK/tCK | 数据传输模式下的时钟频率 | CL≤30pF |  | 48 | MHz |
| tW(CKL) | 时钟低电平时间 | CL≤30pF | 6 |  | ns |
| tW(CKH) | 时钟高电平时间 | CL≤30pF | 6 |  |
| tr(CK) | 上升时间 | CL≤30pF |  | 4 |
| tf(CK) | 下降时间 | CL≤30pF |  | 4 |
| CMD/DAT 输入 (参考 CK) | | | | | |
| tISU | 输入建立时间 | CL≤30pF | 7 |  | ns |
| tIH | 输入保持时间 | CL≤30pF | 2 |  |
| 在 MMC 和 SD 高速模式下，CMD/DAT 输出(参考 CK) | | | | | |
| tOV | 输出有效时间 | CL≤30pF |  | 5 | ns |
| tOH | 输出保持时间 | CL≤30pF | 20 |  |
| 在 SD 默认模式下，CMD/DAT 输出(参考 CK) | | | | | |
| tOVD | 输出有效默认时间 | CL≤30pF |  | 8 | ns |
| tOHD | 输出保持默认时间 | CL≤30pF | 20 |  |

4.3.18 FSMC 特性

图 4-16 异步总线复用 PSRAM/NOR 读操作波形

|  |
| --- |
| tw(NE)  FSMC NE  \_  tv(NOE\_NE)  th(NE\_ NOE)  FSMC NOE  \_  t  t  tW(NOE)  th(A\_NOE)  FSMC NWE  \_  tv(A\_ NE)  FSMC\_A[23:16]  Address  th(BL\_ NOE)  tv(BL\_ NE)  FSMC\_NBL[1:0]  th(DATA\_ NE)  tSU(DATA\_ NOE) tSU(DATA\_NE)  Data  th(DATA\_ NOE)  tv(A\_ NE)  Address  FSMC\_AD[15:0]  th(AD\_ NADV)  v(NADV\_NE)  W(NADV)  FSMC NADV    \_ |

表 4-30 异步总线复用的 PSRAM/NOR 读操作时序

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| tW(NE) | FSMC\_NE 低电平时间 | 7tHCLK |  | ns |
| tV(NOE\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_NOE 低 | 0 |  |
| tW(NOE) | FSMC\_NOE 低时间 | 7tHCLK |  |
| th(NE\_NOE) | FSMC\_NOE 高至 FSMC\_NE 高保持时间 | 0 |  |
| tV(A\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_A 有效 | 0 | 5 |
| tV(NADV\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_NADV 低 | 0 | 5 |
| tW(NADV) | FSMC\_NADV 低时间 | tHCLK |  |
| th(AD\_NADV) | FSMC\_NADV 高之后 FSMC\_AD(地址)有效保持时间 | 2tHCLK |  |
| th(A\_NOE) | FSMC\_NOE 高之后的地址保持时间 | 0 |  |
| th(BL\_NOE) | FSMC\_NOE 高之后的 FSMC\_BL 保持时间 | 0 |  |
| tV(BL\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_BL 有效 | 0 | 5 |
| tSU(DATA\_NE) | 数据至 FSMC\_NE 高的建立时间 | 3tHCLK |  |
| tSU(DATA\_NOE) | 数据至 FSMC\_NOE 高的建立时间 | 3tHCLK |  |
| th(DATA\_NE) | FSMC\_NE 高之后的数据保持时间 | 0 |  |
| th(DATA\_NOE) | FSMC\_NOE 高之后的数据保持时间 | 0 |  |

图 4-17 异步总线复用 PARAM/NOR 写操作波形

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FSMC NE  \_   |  | | --- | |  | |  | |  |   tv(NADV\_NE)  th(AD\_ NADV)  tW(NADV)  tw(NE)  tv(NWE\_ NE)  FSMC NOE  \_  tw(NWE)  th(NE\_ NWE)  FSMC NWE  \_  tv(A\_ NE)  th(A\_NWE)  tv(BL\_ NE)  Address  FSMC\_A[23:16]  FSMC\_NBL[1:0]  th(BL\_NWE)  th(DATA\_NWE)    tv(DATA\_NADV)  Address  Data  FSMC\_AD[15:0]  FSMC NADV    \_ |

表 4-31 异步总线复用 PARAM/NOR 写操作时序

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| tW(NE) | FSMC\_NE 低电平时间 | 5tHCLK |  | ns |
| tV(NEW\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_NWE 低 | 3tHCLK |  |
| tW(NWE) | FSMC\_NWE 低时间 | 2tHCLK |  |
| th(NE\_NWE) | FSMC\_NWE 高至 FSMC\_NE 高保持时间 | tHCLK |  |
| tV(A\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_A 有效 | 0 | 5 |
| tV(NADV\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_NADV 低 | 0 | 5 |
| tW(NADV) | FSMC\_NADV 低时间 | tHCLK |  |
| th(AD\_NADV) | FSMC\_NADV 高之后 FSMC\_AD(地址)有效保持时间 | 2tHCLK |  |
| th(A\_NWE) | FSMC\_NWE 高之后的地址保持时间 | tHCLK |  |
| tV(BL\_NE) | FSMC\_NE 低至 FSMC\_BL 有效 | 0 | 5 |
| th(BL\_NWE) | FSMC\_NWE 高之后的 FSMC\_BL 保持时间 | tHCLK |  |
| tV(DATA\_NADV) | FSMC\_NADV 高至数据保持时间 | 2tHCLK |  |
| th(DATA\_NWE) | FSMC\_NWE 高之后的数据保持时间 | tHCLK |  |

图 4-18 同步总线复用 NOR/PARAM 读波形

|  |
| --- |
| FSMC\_CLK  td(CLKL\_ NOEL)    td(CL KL\_ NEL)  td(CLKH\_NEH)  FSMC\_NE  FSMC\_NADV  td(CLKL\_ NADVL)  td(CLKL\_NADVH)  td(CLKH\_AV)  td(CLKL\_AV)  Address  FSMC\_A[23:16]  td(CL KH\_ NOEH)  td(CL KL\_ADI V)  FSMC\_NOE  td(CL KL\_ADV)  th(CLKH\_ADV)  Address[15:0]  Data1  Data2  FSMC\_AD[15:0]  tSU( NWAITV\_CLKH)  th(CL KH\_ NWAITV)  FSMC\_NWAIT  tSU( NWAITV\_CLKH)  th(CL KH\_ NWAITV)  WAITCFG=1b, WAITPOL+0b  FSMC\_NWAIT  WAITCFG=0b, WAITPOL+0b  SU(ADV\_CLKH)  tw(CLK)  t |

表 4-32 同步总线复用 NOR/PSRAM 读时序

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| tW(CLK) | FSMC\_CLK 周期 | 2tHCLK |  | ns |
| td(CLKL\_NEL) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NE低 | 0 | 5 |
| td(CLKH\_NEH) | FSMC\_CLK高至FSMC\_NE高 | 0.5tHCLK | 0.5tHCLK |
| td(CLKL\_NADVL) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NADV低 | 0 | 5 |
| td(CLKL\_NADVH) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NADV高 | 0 | 5 |
| td(CLKL\_AV) | FSMC\_CLK低至FSMC\_Ax有效(x = 16…23) | 0 | 5 |
| td(CLKH\_AIV) | FSMC\_CLK高至FSMC\_Ax无效(x = 16…23) | 0 | 5 |
| td(CLKL\_NOEL) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NOE低 | 2tHCLK |  |
| td(CLKH\_NOEH) | FSMC\_CLK高至FSMC\_NOE高 | tHCLK |  |
| td(CLKL\_ADV) | FSMC\_CLK低至FSMC\_AD[15:0]有效 | 0 | 5 |
| td(CLKL\_ADIV) | FSMC\_CLK低至FSMC\_AD[15:0]无效 | 0 | 5 |
| tSU(ADV\_CLKH) | FSMC\_CLK高之前FSMC\_AD[15:0]有效数据 | 8 |  |
| th(CLKH\_ADV) | FSMC\_CLK高之后FSMC\_AD[15:0]有效数据 | 8 |  |
| tSU(NWAITV\_CLKH) | FSMC\_CLK高之前FSMC\_NWAIT有效 | 6 |  |
| th(CLKH\_NWAITV) | FSMC\_CLK高之后FSMC\_NWAIT有效 | 2 |  |

图 4-19 同步总线复用 PSRAM 写波形

|  |
| --- |
| FSMC\_CLK  td(CL KL\_ NEL)  td(CLKL\_AV)  td(CLKL\_ NWEL)  td(CLKH\_NWEH)  td(CLKH\_AV)  td(CLKH\_NEH)  tW(CL K)  FSMC\_NE  td(CLKL\_NADVH)  td(CLKL\_ NADVL)  FSMC\_NADV    FSMC\_A[23:16]  FSMC\_NWE  td(CL KL\_DATA)  td(CL KL\_ADV)  td(CLKL\_ADIV)  Data2  Data1  Address[15:0]  FSMC\_AD[15:0]  tSU( NWAITV\_CL KH)  th(CL KH\_ NWAITV)  FSMC\_NWAIT  WAITCFG=0b, WAITPOL+0b  td(CL KL\_ NBL H)  FSMC\_NBL |

表 4-33 同步总线复用 PSRAM 写时序

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| tW(CLK) | FSMC\_CLK 周期 | 2tHCLK |  | ns |
| td(CLKL\_NEL) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NE低 | 0 | 5 |
| td(CLKH\_NEH) | FSMC\_CLK高至FSMC\_NE高 | 0.5tHCLK | 0.5tHCLK |
| td(CLKL\_NADVL) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NADV低 | 0 | 5 |
| td(CLKL\_NADVH) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NADV高 | 0 | 5 |
| td(CLKL\_AV) | FSMC\_CLK低至FSMC\_Ax有效(x = 16…23) | 0 | 5 |
| td(CLKH\_AIV) | FSMC\_CLK高至FSMC\_Ax无效(x = 16…23) | 0 | 5 |
| td(CLKL\_NWEL) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NWE低 | 0 |  |
| td(CLKH\_NWEH) | FSMC\_CLK高至FSMC\_NWE高 | 0 |  |
| td(CLKL\_ADV) | FSMC\_CLK低至FSMC\_AD[15:0]有效 | 0 | 5 |
| td(CLKL\_ADIV) | FSMC\_CLK低至FSMC\_AD[15:0]无效 | 0 | 5 |
| td(CLKL\_DATA) | FSMC\_CLK低之后FSMC\_AD[15:0]有效 | 2 |  |
| tSU(NWAITV\_CLKH) | FSMC\_CLK高之前FSMC\_NWAIT有效 | 6 |  |
| th(CLKH\_NWAITV) | FSMC\_CLK高之后FSMC\_NWAIT有效 | 2 |  |
| td(CLKL\_NBLH) | FSMC\_CLK低至FSMC\_NBL高 | 2 |  |

NAND 控制器波形和时序

测试条件：NAND 操作区域，选择 16 位数据宽度， 使能 ECC 计算电路，512 字节页面大小，其他时序配 置为设置寄存器 FSMC\_PCR2=0x0002005E，FSMC\_PMEM2=0x01020301，FSMC\_PATT2=0x01020301。

图 4-20 NAND 控制器读操作波形

|  |
| --- |
| th(NOE-ALE)  -NOE)  FSMC\_NCE2  ALE ( FSMC\_A17)  CLE ( FSMC\_A16)  FSMC\_NWE  td(ALE  FSMC\_NOE  tsu( D-NOE)  th(NOE-D)  FSMC\_D[15:0] |

图 4-21 NAND 控制器写操作波形

|  |
| --- |
| th(NWE-ALE)  tv( NWE-D)  th(NWE-D)  td(ALE-NWE)  FSMC\_NCE2  ALE ( FSMC\_A17)  CLE ( FSMC\_A16)  FSMC\_NWE  FSMC\_NOE  FSMC\_D[15:0] |

图 4-22 NAND 控制器在通用存储空间的读操作波形

|  |  |
| --- | --- |
| FSMC\_NCE2  ALE ( FSMC\_A17)  CLE ( FSMC\_A16)  FSMC\_NWE  FSMC\_NOE  FSMC\_D[15:0] | td(ALE-NOE)  th(NOE-D)  th(NOE-ALE)  tsu( D-NOE)  td(ALE-NOE) |



图 4-23 NAND 控制器在通用存储空间的写操作波形

|  |  |
| --- | --- |
| FSMC\_NCE2  ALE ( FSMC\_A17)  CLE ( FSMC\_A16)  FSMC\_NWE  FSMC\_NOE  FSMC\_D[15:0] | tw( NWE)  td(D-NWE)  tv( NWE-D)  th(NWE-D)    td(ALE-NWE)  th(NWE-ALE) |

表 4-34 NAND 闪存读写周期的时序特性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| td(D-NWE) | FSMC\_NWE 高之前至 FSMC\_D[15:0]数据有效 | 4tHCLK |  | ns |
| tw(NOE) | FSMC\_NOE低时间 | 4tHCLK |  |
| tsu(D-NOE) | FSMC\_NOE高之前至FSMC\_D[15:0]数据有效 | 20 |  |
| th(NOE-D) | FSMC\_NOE高之后至FSMC\_D[15:0]数据有效 | 15 |  |
| tw(NWE) | FSMC\_NWE低时间 | 4tHCLK |  |
| tv(NWE-D) | FSMC\_NWE低至FSMC\_D[15:0]数据有效 | 0 |  |
| th(NWE-D) | FSMC\_NWE高至FSMC\_D[15:0]数据无效 | 2tHCLK |  |
| td(ALE-NWE) | FSMC\_NWE低之前至FSMC\_ALE有效 | 2tHCLK |  |
| th(NWE-ALE) | FSMC\_NWE高至FSMC\_ALE无效 | 2tHCLK |  |
| td(ALE-NOE) | FSMC\_NOE低之前至FSMC\_ALE有效 | 2tHCLK |  |
| th(NOE-ALE) | FSMC\_NOE高至FSMC\_ALE无效 | 4tHCLK |  |

4.3.19 DVP 接口特性

图 4-24 DVP 时序波形

|  |
| --- |
| th(HSYNC)  th(VSYNC)  th(DATA)  tsu(VSYNC)  tPixCLK  DVP\_PCLK  tsu(HSYNC)  DVP\_HSYNC  DVP\_VSYNC    tsu(DATA)  DVP\_D [15:0] |

表 4-35 DVP 接口特性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数及描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| fPixCLK/tPixCLK | 像素时钟输入频率 |  | 144 | MHz |

V2.7

52



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duty(PixCLK) | 像素时钟的占空比 | 15 |  | % |
| tsu(DATA) | 数据建立时间 | 2 |  | ns |
| th(DATA) | 数据保持时间 | 1 |  |
| tsu(HSYNC)/tsu(VSYNC) | HSYNC/VSYNC信号输入建立时间 | 2 |  |
| th(HSYNC)/th(VSYNC) | HSYNC/VSYNC信号输入保持时间 | 1 |  |

4.3.20 千兆以太网接口特性

图 4-25 ETH-SMI 时序波形

|  |
| --- |
| tsu( MDIO)  ETH MDC  \_  th(MDIO)  td(MDIO)  t  MDC  ETH\_MDIO(O)  ETH\_MDIO(I) |

表 4-36 以太网 MAC 的 SMI 信号特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数及描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| fMDC/tMDC | MDC 时钟频率 |  |  | 2.5 | MHz |
| td(MDIO) | MDIO写数据的有效时间 | 0 |  | 300 | ns |
| tsu(MDIO) | 读数据建立时间 | 10 |  |  |
| th(MDIO) | 读数据保持时间 | 10 |  |  |

图 4-26 ETH-RMII 信号时序波形

|  |
| --- |
| td(TXD)  td(CRS\_DV)  tih(RXD)  RMII REF CLK  \_ \_  td(TXEN)  RMII\_TX\_ EN  RMII\_TXD[ 1:0]  tsu(CRS\_DV)  tsu( RXD)  RMII\_RXD[1:0]  RMII CSR DV  \_ \_ |

表 4-37 以太网MAC 信号 RMII 信号特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数及描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tsu(RXD) | 接收数据的建立时间 | 4 |  |  | ns |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tih(RXD) | 接收数据的保持时间 | 2 |  |  |  |
| tsu(CRS\_DV) | 载波侦测信号建立时间 | 4 |  |  |
| tih(CRS\_DV) | 载波侦测信号保持时间 | 2 |  |  |
| td(TXEN) | 传输使能有效延迟时间 |  |  | 16 |
| td(TXD) | 数据传输有效延迟时间 |  |  | 16 |

图 4-27 ETH-MII 信号时序波形

|  |
| --- |
| tih(RXD)  tih(ER), tih(DV)  MII TX CLK  \_ \_  MII\_TX\_EN  MII\_TXD[3:0]  MII RX CLK  \_ \_  tsu(RXD)  tsu(ER), tsu(DV)  MII\_RXD[3:0]  MII\_RX\_DV  MII RX ER  \_ \_  td(TXEN)  td(TXD) |

表 4-38 以太网MAC 信号 MII 信号特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数及描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tsu(RXD) | 接收数据的建立时间 | 10 |  |  | ns |
| tih(RXD) | 接收数据的保持时间 | 10 |  |  |
| tsu(DV) | 数据有效信号建立时间 | 10 |  |  |
| tih(DV) | 数据有效信号保持时间 | 10 |  |  |
| tsu(ER) | 错误信号建立时间 | 10 |  |  |
| tih(ER) | 错误信号保持时间 | 10 |  |  |
| td(TXEN) | 传输使能有效延迟时间 |  |  | 16 |
| td(TXD) | 数据传输有效延迟时间 |  |  | 16 |

图 4-28 ETH-RGMII 信号时序波形

|  |  |
| --- | --- |
| RGMII TXC  \_  RGMII\_TXD[3:0]  RGMII RXC  \_  RGMII\_RXD[3:0] | TXC  R  F  th(TDATA)  tsu(RDATA)  th(RDATA)  t  t  t  tsu(TDATA) |

表 4-39 以太网MAC 信号 RGMII 信号特性

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数及描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| fTXC/tTXC | TXC/RXC 时钟频率 | 7.2 | 8 | 8.8 | ns |
| tR | TXC/RXC上升时间 |  |  | 2.0 |
| tF | TXC/RXC下降时间 |  |  | 2.0 |
| tsu(TDATA) | 发送数据建立时间 | 1.2 | 2.0 |  |
| th(TDATA) | 发送数据保持时间 | 1.2 | 2.0 |  |
| tsu(RDATA) | 输入数据建立时间 | 1.2 | 2.0 |  |
| th(RDATA) | 输入数据保持时间 | 1.2 | 2.0 |  |

4.3.21 12 位 ADC 特性

表 4-40 ADC 特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDDA | 供电电压 |  | 2.4 |  | 3.6 | V |
| VREF+ | 正参考电压 | VREF+不能高于 VDDA | 2.4 |  | VDDA | V |
| IVREF | 参考电流 |  |  | 160 | 220 | uA |
| IDDA | 供电电流 |  |  | 480 | 530 | uA |
| fADC | ADC 时钟频率 |  |  |  | 14 | MHz |
| fS | 采样速率 |  | 0.05 |  | 1 | MHz |
| fTRIG | 外部触发频率 |  |  |  | 16 | 1/fADC |
| VAIN | 转换电压范围 |  | 0 |  | VREF+ | V |
| RAIN | 外部输入阻抗 |  |  |  | 50 | kΩ |
| RADC | 采样开关电阻 |  |  | 0.6 | 1 | kΩ |
| CADC | 内部采样和保持电容 |  |  | 8 |  | pF |
| tCAL | 校准时间 |  |  | 40 |  | 1/fADC |
| tIat | 注入触发转换时延 |  |  |  | 2 | 1/fADC |
| tIatr | 常规触发转换时延 |  |  |  | 2 | 1/fADC |

RA IN

AINx

VA IN

CP

Paras itic

capac itance

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ts | 采样时间 |  | 1.5 |  | 239.5 | 1/fADC |
| tSTAB | 上电时间 |  |  |  | 1 | us |
| tCONV | 总的转换时间 (包括采样时间) |  | 14 |  | 252 | 1/fADC |

*注：* *以上均为设计参数保证。*

公式：最大 RAIN















上述公式用于决定最大的外部阻抗，使得误差可以小于 1/4 LSB。其中N=12(表示 12 位分辨率)。 表 4-41 fADC = 14MHz 时的最大 RAIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TS (周期) | tS (us) | 最大 RAIN (kΩ) |
| 1.5 | 0.11 | 0.4 |
| 7.5 | 0.54 | 5.9 |
| 13.5 | 0.96 | 11.4 |
| 28.5 | 2.04 | 25.2 |
| 41.5 | 2.96 | 37.2 |
| 55.5 | 3.96 | 50 |
| 71.5 | 5.11 | 无效 |
| 239.5 | 17.1 | 无效 |

表 4-42 ADC 误差

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| EO | 偏移误差 | fPCLK2 = 56 MHz,fADC = 14 MHz,RAIN < 10 kΩ,VDDA = 3.3V |  | ±2 |  | LSB |
| ED | 微分非线性误差 |  | ±0.5 | ±3 |
| EL | 积分非线性误差 |  | ±1 | ±4 |

Cp 表示 PCB 与焊盘上的寄生电容 (大约5pF)，可能与焊盘和PCB 布局质量有关。较大的 Cp 数值将 降低转换精度， 解决办法是降低 fADC 值。

图 4-29 ADC 典型连接图

|  |
| --- |
| VDD  Sample and hold ADC converter  VT  0.6V  RADC  12-bit  converter  CADC  VT  0.6V |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

图 4-30 模拟电源及退耦电路参考

4.3.22 温度传感器特性

表 4-43 温度传感器特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RTS | 温度传感器测量范围 |  | -40 |  | 85 | ℃ |
| ATSC | 温度传感器的测量误差 |  |  | ±12 |  | ℃ |
| Avg\_Slope | 平均斜率 (负温度系数) |  | 3.8 | 4.3 | 4.8 | mV/℃ |
| V25 | 在 25℃时的电压 |  | 1.34 | 1.40 | 1.46 | V |
| TS\_temp | 当读取温度时，ADC 采样时间 | fADC = 14MHz |  |  | 17.1 | us |

4.3.23 DAC 特性

表 4-44 DAC 特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDDA | 供电电压 |  | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
| VREF+ | 正参考电压 | VREF+不能高于 VDDA | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
| RL (1) | 缓冲器打开时的负载电阻 |  | 5 |  |  | kΩ |
| (1)  CL | 缓冲器打开时负载电容 |  |  |  | 50 | pF |
| VOUT\_MIN (1) | 缓冲器打开，12 位 DAC 转换 |  | 3 |  |  | mV |
| VOUT\_MAX (1) |  |  |  | VREF+-0.01 | V |
| VOUT\_MIN (1) | 缓冲器关闭，12 位 DAC 转换 |  |  | 0.1 |  | mV |
| VOUT\_MAX (1) |  |  |  | VREF+-1LSB | V |
| IVREF+ | 无负载， 输入值 0x800 | |  | 58 |  | uA |
| 无负载， VREF+=3.6V 时，输入值 0xF1C | |  | 194 |  |
| 无负载， VREF+=3.6V 时，输入值 0x555 (最差) | |  | 331 |  |
| IDDA | 缓冲器打开无负载， 输入值 0x800 | |  | 170 |  | uA |
| 缓冲器打开无负载， VREF+=3.6V，输入值 0xF1C | |  | 150 |  |
| 缓冲器打开无负载， VREF+=3.6V，输入值 0x555 (最 差) | |  | 170 |  |
| DNL | 微分非线性误差 |  |  | ±2 |  | LSB |
| INL | 积分非线性误差 | 经过失调误差和增 益误差校正后 |  | ±4 |  | LSB |
| 失调 | 偏移误差 |  |  |  | ±8 | mV |
| VREF+=3.6V |  |  | ±10 | LSB |
| 增益误差 |  | DAC配置为12位 |  | ±0.4 |  | % |
| 放大器增益(1) | 开环时放大器的增益 | 5kΩ的负载 (最大) | 80 | 85 |  | dB |
| tSETTLING | 设置时间(全范围：输入代码 从 最 小值转 变 为最大值， | CLOAD ≤50pF  RLOAD ≥5kΩ |  | 3 | 4 | us |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DAC\_OUT 达 到 其 终值 的 ±1 LSB) |  |  |  |  |  |
| 更新速率 | 当输入代码为较小变化时(从 数值i变到i+1LSB)，得到正确 DAC\_OUT的最大频率 | CLOAD ≤50pF  RLOAD ≥5kΩ |  |  | 1 | MS/s |
| tWAKEUP | 从关闭状态唤醒的时间  (PDV18 从 1 变到 0) | CLOAD ≤50pF， RLOAD ≥5kΩ ，输入代 码介于最小和最大 可能数值之间 |  | 6.5 | 10 | us |
| PSRR+(1) | 供电抑制比(相对于VDDA)(静 态直流测量) | 没有RLOAD，CLOAD ≤50pF |  | -100 | -75 | dB |

*注：* *来源设计或仿真非实测。*

4.3.24 OPA 特性

表 4-45 OPA 特性

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDDA | | 供电电压 |  | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
| CMIR | | 共模输入电压 |  | 0 |  | VDDA-0.9 | V |
| VIOFFSET | | 输入失调电压 |  |  | 2.5 | 8 | mV |
| ILOAD | | 驱动电流 |  |  |  | 600 | uA |
| IDDOPAMP | | 消耗电流 | 无负载， 静态模式 |  | 195 |  | uA |
| CMRR (1) | | 共模抑制比 | @1KHz |  | 96 |  | dB |
| PSRR (1) | | 电源抑制比 | @1KHz |  | 86 |  | dB |
| (1)  AV | | 开环增益 | CLOAD=5pF |  | 136 |  | dB |
| GBW (1) | | 单位增益带宽 | CLOAD=5pF |  | 19 |  | MHz |
| PM (1) | | 相位裕度 | CLOAD=5pF |  | 93 |  |  |
| SR (1) | | 压摆率 | CLOAD=5pF |  | 8 |  | V/us |
| tWAKU (1)  P | | 关闭到唤醒建立时间，0.1% | 输入VDDA/2,CLOAD=5pF,RLOAD=4kΩ |  |  | 368 | ns |
| RLOAD | | 电阻性负载 |  | 4 |  |  | kΩ |
| CLOAD | | 电容性负载 |  |  |  | 50 | pF |
| VOHSAT | (2) | 高饱和输出电压 | RLOAD=4kΩ,输入 VDDA | VDDA-45 |  |  | mV |
| RLOAD=20kΩ,输入 VDDA | VDDA-10 |  |  |
| VOLSAT | (2) | 低饱和输出电压 | RLOAD=4kΩ,输入 0 |  |  | 0.5 | mV |
| RLOAD=20kΩ,输入 0 |  |  | 0.5 |
| EN(1) | | 等效输入电压噪声 | RLOAD=4kΩ,@1KHz |  | 83 |  | nv  *H*z |
| RLOAD=4kΩ,@10KHz |  | 42 |  |

*注：* *1.来源仿真非实测*

*2.负载电流会限制饱和输出电压。*

第 5 章 封装及订货信息

芯片封装

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订货型号 | 封装形式 | 塑体宽度 | 引脚间距 | 封装说明 | 出货料盘 |
| CH32V303CBT6 | LQFP48 | 7\*7mm | 0.5mm | LQFP48 (7\*7) 贴片 | 托盘 |
| CH32V303RBT6 | LQFP64M | 10\*10mm | 0.5mm | LQFP64M (10\*10) 贴片 | 托盘 |
| CH32V303RCT6 | LQFP64M | 10\*10mm | 0.5mm | LQFP64M (10\*10) 贴片 | 托盘 |
| CH32V303VCT6 | LQFP100 | 14\*14mm | 0.5mm | LQFP100 (14\*14) 贴片 | 托盘 |
| CH32V305FBP6 | TSSOP20 | 4.4\*6.5mm | 0.65mm | 薄小型的20 脚贴片 | 塑管 |
| CH32V305RBT6 | LQFP64M | 10\*10mm | 0.5mm | LQFP64M (10\*10) 贴片 | 托盘 |
| CH32V307RCT6 | LQFP64M | 10\*10mm | 0.5mm | LQFP64M (10\*10) 贴片 | 托盘 |
| CH32V307WCU6 | QFN68X8 | 8\*8mm | 0.4mm | 方形无引线 68 脚 | 托盘 |
| CH32V307VCT6 | LQFP100 | 14\*14mm | 0.5mm | LQFP100 (14\*14) 贴片 | 托盘 |

说明：1.QFP/QFN 一般默认为托盘，具体型号可与封装厂确认。

2.托盘尺寸：托盘大小一般为统一尺寸，322.6\*135.9\*7.62，不同封装类型限位孔尺寸有区别，塑管 不同封装厂有区别，具体与厂家确认。

说明：尺寸标注的单位是 mm (毫米) ，引脚中心间距总是标称值，没有误差，除此之外的尺寸误差不 大于±0.2mm 或者±10%两者中的较大值。

图 5-1 TSSOP20 封装

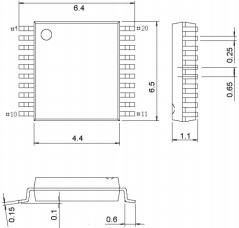


图 5-2 QFN68X8 封装

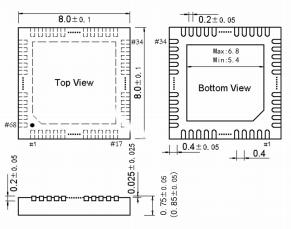


图 5-3 LQFP48 封装

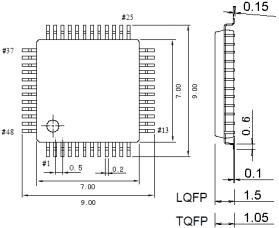


图 5-4 LQFP64M 封装

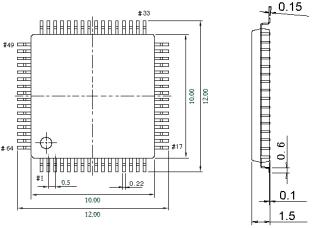
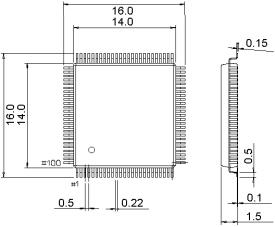


图 5-5 LQFP100 封装



系列产品命名规则

举例： CH32 V 3 03 R 8 T 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品系列 | | | |  |  |  |  |  |  |
| F = 基于 ARM 内核  V = 基于青稞 RISC-V 内核  产品类型 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 0 = 青稞 V2A 内核  1 = M3/青稞 V3A 内核，主频@72M  2 = M3/青稞 V4B\_C 内核， 主频@144M 3 = 青稞 V4F 浮点内核，主频@144M  产品子系列 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 03 = 通用型  05 = 连接型 (USB 高速、 SDIO、双 CAN)  07 = 互联型 (USB 高速、 双 CAN、以太网、DVP、SDIO、FSMC) 08 = 无线型 (蓝牙 BLE5.3、CAN、USB、以太网)  引脚数目 | | | | | |  |  |  |  |
| J = 8 脚  G = 28 脚  C = 48 脚  V = 100 脚  闪存存储容量 | | A = 16 脚 K = 32 脚 R = 64 脚 Z = 144 脚 | F = 20 脚 T = 36 脚 W = 68 脚 |  |  |  |  |  |  |
| 4 = 16K 闪存存储器  6 = 32K 闪存存储器  8 = 64K 闪存存储器  B = 128K 闪存存储器  C = 256K 闪存存储器  封装 | | | |  |  |  |  |  |  |
| T = LQFP  U = QFN  P = TSSOP  温度范围 | R = QSOP  M = SOP | | |  |  |  |  |  |  |

6 = -40℃~85℃ (工业级)

7 = -40℃~105℃ (汽车 2 级)

3 = -40℃~125℃ (汽车 1 级)

D = -40℃~150℃ (汽车 0 级)